

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 1月11日

出願番号

Application Number:

特願2002-003995

[ ST.10/C ]:

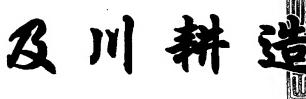
[JP2002-003995]

出 願 人
Applicant(s):

矢崎総業株式会社

2002年 1月29日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



# 特2002-003995

【書類名】 特許願

【整理番号】 P84498-74

【提出日】 平成14年 1月11日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G01D 13/28

【発明の名称】 回路体の製造方法及び回路体の製造装置

【請求項の数】 50

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県裾野市御宿1500 矢崎部品株式会社内

【氏名】 大橋 仁

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県裾野市御宿1500 矢崎総業株式会社内

【氏名】 堀部 欽也

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県裾野市御宿1500 矢崎部品株式会社内

【氏名】 牛島 均

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県裾野市御宿1500 矢崎部品株式会社内

【氏名】 加藤 達也

【特許出願人】

【識別番号】 000006895

【氏名又は名称】 矢崎総業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100060690

【弁理士】

【氏名又は名称】 瀧野 秀雄

【電話番号】 03-5421-2331

【選任した代理人】

【識別番号】 100097858

【弁理士】

【氏名又は名称】 越智 浩史

【電話番号】

03-5421-2331

【選任した代理人】

【識別番号】 100108017

【弁理士】

【氏名又は名称】 松村 貞男

【電話番号】

03-5421-2331

【選任した代理人】

【識別番号】

100075421

【弁理士】

【氏名又は名称】 垣内 勇

【電話番号】 03-5421-2331

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2001- 11896

【出願日】

平成13年 1月19日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012450

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0004350

【プルーフの要否】 要 【書類名】 明細書

【発明の名称】 回路体の製造方法及び回路体の製造装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データに基いて、溶融金属を前記構造部材に向かって噴出して前記構造部 材の表面に付着させて、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴 とする回路体の製造方法。

【請求項2】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データに基いて、溶融した導電性プラスチックを前記構造部材に向かって 噴出して前記構造部材の表面に付着させて、前記構造部材の表面に前記回路体を 形成することを特徴とする回路体の製造方法。

【請求項3】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に 配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路 体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を 配索する回路体の製造方法において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体 が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合 う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データに基いて、金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを前記構造部材に向かって噴出して前記構造部材の表面に付着させて、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造方法。

【請求項4】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを、前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データに変換 した後、

前記第2データに基いて、溶融金属を前記構造部材に向かって噴出して前記構造部材の表面に付着させて、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを 特徴とする回路体の製造方法。

【請求項5】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを、前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データに変換 した後、

前記第2データに基いて、溶融した導電性プラスチックを前記構造部材に向かって噴出して前記構造部材の表面に付着させて、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造方法。

【請求項6】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に

配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を 配索する回路体の製造方法において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体 が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合 う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを、前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データに変換 した後、

前記第2データに基いて、金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを前記構造部材に向かって噴出して前記構造部材の表面に付着させて、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造方法。

【請求項7】 前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴とする請求項1ないし請求項6のうちいずれか一項に記載の回路体の製造方法。

【請求項8】 前記構造部材に向かって、溶融金属を噴出して、前記絶縁体に、前記溶融金属を付着させることを特徴とする請求項7に記載の回路体の製造方法。

【請求項9】 前記構造部材に向かって、溶融した導電性プラスチックを噴出して、前記絶縁体に、前記溶融した導電性プラスチックを付着させることを特徴とする請求項7に記載の回路体の製造方法。

【請求項10】 前記構造部材に向かって、金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出して、前記絶縁体に、前記導電性ペーストを付着させることを特徴とする請求項7に記載の回路体の製造方法。

【請求項11】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体 が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合 う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データに基いて、溶融金属を前記中間部材に向かって噴出して前記中間部 材の表面に付着させて、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴 とする回路体の製造方法。

【請求項12】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データに基いて、溶融した導電性プラスチックを前記中間部材に向かって 噴出して前記中間部材の表面に付着させて、前記中間部材の表面に前記回路体を 形成することを特徴とする回路体の製造方法。

【請求項13】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データに基いて、金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを前記中間部材に向かって噴出して前記中間部材の表面に付着させて、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造方法。

【請求項14】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体

が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合 う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを、前記中間部材と前記構造部材とのうち一方を基準にした座標系で示される第2データに変換した後、

前記第2データに基いて、溶融金属を前記中間部材に向かって噴出して前記中間部材の表面に付着させて、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを 特徴とする回路体の製造方法。

【請求項15】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを、前記中間部材と前記構造部材とのうち一方を基準にした座標系で示される第2データに変換した後、

前記第2データに基いて、溶融した導電性プラスチックを前記中間部材に向かって噴出して前記中間部材の表面に付着させて、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造方法。

【請求項16】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを、前記中間部材と前記構造部材とのうち一方を基準にした座標系で示される第2データに変換した後、

前記第2データに基いて、金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペ

ーストを前記中間部材に向かって噴出して前記中間部材の表面に付着させて、前 記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造方法。

【請求項17】 前記中間部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴とする請求項11ないし請求項16のうちいずれか一項に記載の回路体の製造方法。

【請求項18】 前記中間部材に向かって、溶融金属を噴出して、前記絶縁体に、前記溶融金属を付着させることを特徴とする請求項17に記載の回路体の製造方法。

【請求項19】 前記中間部材に向かって、溶融した導電性プラスチックを噴出して、前記絶縁体に、前記溶融した導電性プラスチックを付着させることを特徴とする請求項17に記載の回路体の製造方法。

【請求項20】 前記中間部材に向かって、金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出して、前記絶縁体に、前記導電性ペーストを付着させることを特徴とする請求項17に記載の回路体の製造方法。

【請求項21】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを記憶する記憶手段と、

溶融金属を噴出する噴出手段と、

前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させる移動手段と、

前記データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に 移動させるとともに、前記噴出手段に前記溶融金属を前記構造部材に向かって噴 出させる制御手段と、を備え、

前記噴出手段から噴出された溶融金属が前記構造部材の表面に付着して、前記 構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造装置。 【請求項22】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを記憶する記憶手段と、

溶融した導電性プラスチックを噴出する噴出手段と、

前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させる移動手段と、

前記データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に 移動させるとともに、前記噴出手段に前記溶融した導電性プラスチックを前記構 造部材に向かって噴出させる制御手段と、を備え、

前記噴出手段から噴出された溶融した導電性プラスチックが前記構造部材の表面に付着して、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造装置。

【請求項23】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを記憶する記憶手段と、

金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出する噴出手段と、

前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させる移動手段と、

前記データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に 移動させるとともに、前記噴出手段に前記導電性ペーストを前記構造部材に向か って噴出させる制御手段と、を備え、

前記噴出手段から噴出された導電性ペーストが前記構造部材の表面に付着して、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造装置。

【請求項24】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを記憶する記憶手段と、

前記データを、前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データに変換 するデータ変換手段と、

溶融金属を噴出する噴出手段と、

前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させる移動手段と、

前記第2データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを相対 的に移動させるとともに、前記噴出手段に前記溶融金属を前記構造部材に向かっ て噴出させる制御手段と、を備え、

前記噴出手段から噴出された溶融金属が前記構造部材の表面に付着して、前記 構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造装置。

【請求項25】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを記憶する記憶手段と、

# 特2002-003995

前記データを、前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データに変換 するデータ変換手段と、

溶融した導電性プラスチックを噴出する噴出手段と、

前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させる移動手段と、

前記第2データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを相対 的に移動させるとともに、前記噴出手段に前記溶融した導電性プラスチックを前 記構造部材に向かって噴出させる制御手段と、を備え、

前記噴出手段から噴出された溶融した導電性プラスチックが前記構造部材の表面に付着して、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造装置。

【請求項26】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを記憶する記憶手段と、

前記データを、前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データに変換 するデータ変換手段と、

金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出する噴出手段と、

前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させる移動手段と、

前記第2データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを相対 的に移動させるとともに、前記噴出手段に前記導電性ペーストを前記構造部材に 向かって噴出させる制御手段と、を備え、

前記噴出手段から噴出された導電性ペーストが前記構造部材の表面に付着して、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造装置。

【請求項27】 溶融した絶縁体を噴出する絶縁体噴出手段と、

前記絶縁体噴出手段を、前記構造部材に対し相対的に移動させる第2移動手段 と、を備え、

前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に 前記絶縁体噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁 体噴出手段に溶融した絶縁体を前記構造部材の表面に形成された回路体に向かっ て噴出させ、

前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴とする請求項21または請求項24に記載の回路体の製造装置。

【請求項28】 絶縁性の樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む絶縁性ペーストを噴出する絶縁体噴出手段と、

前記絶縁体噴出手段を、前記構造部材に対し相対的に移動させる第2移動手段 と、を備え、

前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に 前記絶縁体噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁 体噴出手段に絶縁性ペーストを前記構造部材の表面に形成された回路体に向かっ て噴出させ、

前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴とする請求項21または請求項24に記載の回路体の製造装置。

【請求項29】 溶融した絶縁体を噴出する絶縁体噴出手段と、

前記絶縁体噴出手段を、前記構造部材に対し相対的に移動させる第2移動手段 と、を備え、

前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に 前記絶縁体噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁 体噴出手段に溶融した絶縁体を前記構造部材の表面に形成された回路体に向かっ て噴出させ、

前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴とする請求項22または請求項25に記載の回路体の製造装置。

【請求項30】 絶縁性の樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む絶縁性ペース

トを噴出する絶縁体噴出手段と、

前記絶縁体噴出手段を、前記構造部材に対し相対的に移動させる第2移動手段 と、を備え、

前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に 前記絶縁体噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁 体噴出手段に絶縁性ペーストを前記構造部材の表面に形成された回路体に向かっ て噴出させ、

前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴とする請求項22または請求項25に記載の回路体の製造装置。

【請求項31】 溶融した絶縁体を噴出する絶縁体噴出手段と、

前記絶縁体噴出手段を、前記構造部材に対し相対的に移動させる第2移動手段 と、を備え、

前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に 前記絶縁体噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁 体噴出手段に溶融した絶縁体を前記構造部材の表面に形成された回路体に向かっ て噴出させ、

前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴とする請求項23または請求項26に記載の回路体の製造装置。

【請求項32】 絶縁性の樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む絶縁性ペーストを噴出する絶縁体噴出手段と、

前記絶縁体噴出手段を、前記構造部材に対し相対的に移動させる第2移動手段 と、を備え、

前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に 前記絶縁体噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁 体噴出手段に絶縁性ペーストを前記構造部材の表面に形成された回路体に向かっ て噴出させ、

前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴とする請求項23または請求項26に記載の回路体の製造装置。

【請求項33】 前記制御手段は、前記移動手段に前記噴出手段と前記構造

部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段に更に前記溶融金属を噴出させて、前記溶融金属を前記絶縁体に更に付着させることを特徴とする請求項27または請求項28に記載の回路体の製造装置。

【請求項34】 前記制御手段は、前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段に更に前記溶融した導電性プラスチックを噴出させて、前記溶融した導電性プラスチックを前記絶縁体に更に付着させることを特徴とする請求項29または請求項30に記載の回路体の製造装置。

【請求項35】 前記制御手段は、前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段に更に前記金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出させて、前記導電性ペーストを前記絶縁体に更に付着させることを特徴とする請求項31または請求項32に記載の回路体の製造装置。

【請求項36】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを記憶する記憶手段と、

溶融金属を噴出する噴出手段と、

前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させる移動手段と、

前記データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に 移動させるとともに、前記噴出手段に前記溶融金属を前記中間部材に向かって噴 出させる制御手段と、を備え、

前記噴出手段から噴出された溶融金属が前記中間部材の表面に付着して、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造装置。

【請求項37】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械

に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回 路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に取り付けら れる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを記憶する記憶手段と、

溶融した導電性プラスチックを噴出する噴出手段と、

前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させる移動手段と、

前記データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に 移動させるとともに、前記噴出手段に前記溶融した導電性プラスチックを前記中 間部材に向かって噴出させる制御手段と、を備え、

前記噴出手段から噴出された溶融した導電性プラスチックが前記中間部材の表面に付着して、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造装置。

【請求項38】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを記憶する記憶手段と、

金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出する噴出手段と、

前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させる移動手段と、

前記データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に 移動させるとともに、前記噴出手段に前記導電性ペーストを前記中間部材に向かって噴出させる制御手段と、を備え、 前記噴出手段から噴出された導電性ペーストが前記中間部材の表面に付着して、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造装置。

【請求項39】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを記憶する記憶手段と、

前記データを、前記中間部材と構造部材とのうち一方を基準にした座標系で示される第2データに変換するデータ変換手段と、

溶融金属を噴出する噴出手段と、

前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させる移動手段と、

前記第2データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対 的に移動させるとともに、前記噴出手段に前記溶融金属を前記中間部材に向かっ て噴出させる制御手段と、を備え、

前記噴出手段から噴出された溶融金属が前記中間部材の表面に付着して、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造装置。

【請求項40】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを記憶する記憶手段と、

前記データを、前記中間部材と構造部材とのうち一方を基準にした座標系で示

される第2データに変換するデータ変換手段と、

溶融した導電性プラスチックを噴出する噴出手段と、

前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させる移動手段と、

前記第2データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対 的に移動させるとともに、前記噴出手段に前記溶融した導電性プラスチックを前 記中間部材に向かって噴出させる制御手段と、を備え、

前記噴出手段から噴出された溶融した導電性プラスチックが前記中間部材の表面に付着して、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造装置。

【請求項41】 機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、

前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データを記憶する記憶手段と、

前記データを、前記中間部材と構造部材とのうち一方を基準にした座標系で示される第2データに変換するデータ変換手段と、

金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出する噴出手段と、

前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させる移動手段と、

前記第2データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対 的に移動させるとともに、前記噴出手段に前記導電性ペーストを前記中間部材に 向かって噴出させる制御手段と、を備え、

前記噴出手段から噴出された導電性ペーストが前記中間部材の表面に付着して、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とする回路体の製造装置。

【請求項42】 溶融した絶縁体を噴出する絶縁体噴出手段と、

前記絶縁体噴出手段を、前記中間部材に対し相対的に移動させる第2移動手段 と、を備え、

前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に 前記絶縁体噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁 体噴出手段に溶融した絶縁体を前記中間部材の表面に形成された回路体に向かっ て噴出させ、

前記中間部材の表面に形成された回路体に前記絶縁体を重ねることを特徴とする請求項36または請求項39に記載の回路体の製造装置。

【請求項43】 絶縁性の樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む絶縁性ペーストを噴出する絶縁体噴出手段と、

前記絶縁体噴出手段を、前記中間部材に対し相対的に移動させる第2移動手段 と、を備え、

前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に 前記絶縁体噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁 体噴出手段に絶縁性ペーストを前記中間部材の表面に形成された回路体に向かっ て噴出させ、

前記中間部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴とする請求項36または請求項39に記載の回路体の製造装置。

【請求項44】 溶融した絶縁体を噴出する絶縁体噴出手段と、

前記絶縁体噴出手段を、前記中間部材に対し相対的に移動させる第2移動手段 と、を備え、

前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に 前記絶縁体噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁 体噴出手段に溶融した絶縁体を前記中間部材の表面に形成された回路体に向かっ て噴出させ、

前記中間部材の表面に形成された回路体に前記絶縁体を重ねることを特徴とする請求項37または請求項40に記載の回路体の製造装置。

【請求項45】 絶縁性の樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む絶縁性ペーストを噴出する絶縁体噴出手段と、

前記絶縁体噴出手段を、前記中間部材に対し相対的に移動させる第2移動手段 と、を備え、

前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に 前記絶縁体噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁 体噴出手段に絶縁性ペーストを前記中間部材の表面に形成された回路体に向かっ て噴出させ、

前記中間部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴とする請求項37または請求項40に記載の回路体の製造装置。

【請求項46】 溶融した絶縁体を噴出する絶縁体噴出手段と、

前記絶縁体噴出手段を、前記中間部材に対し相対的に移動させる第2移動手段 と、を備え、

前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に 前記絶縁体噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁 体噴出手段に溶融した絶縁体を前記中間部材の表面に形成された回路体に向かっ て噴出させ、

前記中間部材の表面に形成された回路体に前記絶縁体を重ねることを特徴とする請求項38または請求項41に記載の回路体の製造装置。

【請求項47】 絶縁性の樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む絶縁性ペーストを噴出する絶縁体噴出手段と、

前記絶縁体噴出手段を、前記中間部材に対し相対的に移動させる第2移動手段 と、を備え、

前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に 前記絶縁体噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁 体噴出手段に絶縁性ペーストを前記中間部材の表面に形成された回路体に向かっ て噴出させ、

前記中間部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴とする請求項38または請求項41に記載の回路体の製造装置。

【請求項48】 前記制御手段は、前記移動手段に前記噴出手段と前記中間 部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段に更に前記溶融金属を噴出させ て、前記溶融金属を前記絶縁体に更に付着させることを特徴とする請求項42ま たは請求項43に記載の回路体の製造装置。

【請求項49】 前記制御手段は、前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段に更に前記溶融した導電性プラスチックを噴出させて、前記溶融した導電性プラスチックを前記絶縁体に更に付着させることを特徴とする請求項44または請求項45に記載の回路体の製造装置。

【請求項50】 前記制御手段は、前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段に更に前記金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出させて、前記導電性ペーストを前記絶縁体に更に付着させることを特徴とする請求項46または請求項47に記載の回路体の製造装置。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、自動車などの各種の機械の構造部材に配索される回路体の製造方法及び回路体の製造装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

例えば、機械としての自動車121 (図19に示す)は、一般に、ヘッドランプ及びテールランプなどのランプ類、スタータモータ及びエアコンディショナ用のモータ等のモータ類、などの多種多様な電子機器を備えている。

[0003]

例えば、前記自動車121のドア113は、図20に示すように、前述した電子機器として、スピーカ115とパワーウィンドスイッチユニット116とドアロックユニット117と図示しないパワーウィンドモータとを備えている。 さらに、前記ドア113は、板金などからなるドアパネル114と、前記ドアパネル114の内側に取り付けられるドアトリム112と、を備えている。なお、ドアパネル114とドアトリム112とは、自動車121の構造部材である。

[0004]

スピーカ115とパワーウィンドスイッチユニット116とドアロックユニット117と図示しないパワーウィンドモータとは、ドアパネル114とドアトリム112とのうちの一方に取り付けられる。スピーカ115は、カーコンポーネントステレオ(以下カーコンポと呼ぶ)などからの音声信号を音声として、前記自動車121の乗員に聞かせる。

[0005]

パワーウィンドスイッチユニット116は、乗員に操作されることによって、パワーウィンドモータにドア113のドアガラスを昇降させる。また、パワーウィンドスイッチユニット116は、ドア113のロック・アンロックを操作するために用いられる。ドアロックユニット117は、ドア113をロック状態又はアンロック状態とする。パワーウィンドモータは、パワーウィンドスイッチユニット116の操作に基いて、ドア3のドアガラスを昇降する。

[0006]

前述した機械としての自動車121のドア113は、スピーカ115とパワーウィンドスイッチユニット116とドアロックユニット117と図示しないパワーウィンドモータとに、電力や制御信号などを供給するために、ワイヤハーネス100(図20に示す)を配索している。前記ワイヤハーネス100は、回路体としての複数の電線と、これらの電線の所望箇所に取り付けられたコネクタ101,102,103,104,105と、プロテクタ106と、クリップ107と、を備えている。前記電線は、それぞれ、導電性の芯線と、該芯線を被覆する絶縁性の被覆部と、を備えた所謂被覆電線である。

[0007]

前記複数の電線は、所望の形状に束ねられかつ所要部にプロテクタ106や、 クリップ107などの部品が組み付けられるとともに、テープを巻回してワイヤ ハーネス100を構成する。前記クリップ107は、ドアパネル114またはド アトリム112に係止して、前記ワイヤハーネス100をドアパネル114とド アトリム112との間に固定する。

[0008]

### 特2002-003995

前述したコネクタ101, 102, 103, 104, 105は、それぞれ、自動車121の車体118に取り付けられるメインハーネス及び各電子機器115, 116, 117のコネクタにコネクタ結合する。

[0009]

前述した構成のワイヤハーネス100は、コネクタ101,102,103,104,105が前記メインハーネス及び各電子機器115,116,117のコネクタにコネクタ結合することによって、各電子機器115,116,117に電力や制御信号などを伝達する。そして、ドア113は、前述した構成のワイヤハーネス100が配索されることによって、ドアガラスが昇降されたり、ロック状態またはアンロック状態に操作される。

[0010]

# 【発明が解決しようとする課題】

前述した機械としての自動車121などを設計する際には、図19に示すX軸 XとY軸YとZ軸Zとからなる3次元の座標系Cでの、各構造部材及び部品など の位置及び大きさなどを定める。即ち、自動車121即ち機械全体の座標系Cで 、各構造部材及び部品などの位置及び大きさなどを定める。なお、前記X軸Xと Y軸YとZ軸Zとが交わる原点は、前記自動車121の任意の位置で良い。

[0011]

前述したように各構造部材及び部品などの位置及び大きさなどが定められた自動車121の設計データD1は、前記座標系Cでの3次元のデータD1となっている。このため、前記設計データD1は、ワイヤハーネス100を構成する各電線が通る位置と、各電線の長さと、各電線の径方向に沿った芯線の断面積と、を前記座標系C上に示している。

[0012]

前述した3次元の設計データD1からワイヤハーネス100を製造する際には、ワイヤハーネス100を構成する各電線が同一平面上に位置した状態の図面を、一旦、作成する。こうして、前記ワイヤハーネス100の2次元図面を作成する。その後、電線を所望の長さに切断し、図21に示す布線ボード110に前記ワイヤハーネス100を構成する各電線を結く。これらの電線を所望形状に束ね

、所要部にプロテクタ106や、クリップ107などの部品を組み付け、テープを巻回してワイヤハーネス100を組み立てる。

[0013]

なお、前記布線ボード110は、表面が平坦な平板状に形成されている。前記布線ボード110は、表面に各コネクタ101,102,103,104,105やプロテクタ106やクリップ107などの外装部品や、前記電線の配索パターンなどが描かれている。また、前記布線ボード110は、各電線を結くことのできる結き具111を複数備えている。結き具111は、前記電線の配索パターンに応じた位置に配されている。

# [0014]

前述したような従来のワイヤハーネス100の製造方法では、自動車121の 設計後(前述した3次元の設計データD1の作成後)に、各ワイヤハーネスの2 次元の図面を一旦作成する。その後、所望の電線を所望の長さに切断して、前記 布線ボード110に結いて組み立てる。

# [0015]

このように、ワイヤハーネス100の2次元の図面を一旦作成したり、所望の 電線を所望の長さに切断する必要があるため、設計終了後から量産に移行するた めの所要工数及び時間が増加する。さらに、機械としての自動車121の開発時 などに前記ワイヤハーネス100を試作するための時間及びコストも高騰する。

#### [0016]

したがって、本発明の目的は、機械の設計から量産に移行するための所要工数 及び時間を抑制できる回路体の製造方法及び回路体の製造装置に関する。

#### [0017]

#### 【課題を解決するための手段】

前記課題を解決し目的を達成するために、請求項1に記載の本発明の回路体の 製造方法は、機械の構造部材の位置と、該構造部材の形状と、前記機械に配索さ れかつ該機械に装備される電子機器間を接続する回路体の位置と、該回路体の形 状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を配索す る回路体の製造方法において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示 されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う 座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、 前記データに基いて、溶融金属を前記構造部材に向かって噴出して前記構造部材 の表面に付着させて、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴と している。

# [0018]

請求項2に記載の本発明の回路体の製造方法は、機械の構造部材の位置と、該 構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接 続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記 機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、前記データ は、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と 、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での 各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データに基いて、溶融した導電性プラ スチックを前記構造部材に向かって噴出して前記構造部材の表面に付着させて、 前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴としている。

# [0019]

請求項3に記載の本発明の回路体の製造方法は、機械の構造部材の位置と、該 構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接 続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記 機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、前記データ は、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と 、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での 各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データに基いて、金属と樹脂と該樹脂 を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを前記構造部材に向かって噴出して前記構 造部材の表面に付着させて、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを 特徴としている。

#### [0020]

請求項4に記載の本発明の回路体の製造方法は、機械の構造部材の位置と、該 構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接 続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データを、前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データD2に変換した後、前記第2データに基いて、溶融金属を前記構造部材に向かって噴出して前記構造部材の表面に付着させて、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴としている。

# [0021]

請求項5に記載の本発明の回路体の製造方法は、機械の構造部材の位置と、該 構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接 続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記 機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、前記データ は、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と 、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での 各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データを、前記構造部材を基準にした 座標系で示される第2データに変換した後、前記第2データに基いて、溶融した 導電性プラスチックを前記構造部材に向かって噴出して前記構造部材の表面に付 着させて、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴としている。

#### [0022]

請求項6に記載の本発明の回路体の製造方法は、機械の構造部材の位置と、該 構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を接 続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前記 機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造方法において、前記データ は、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と 、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での 各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データを、前記構造部材を基準にした 座標系で示される第2データに変換した後、前記第2データに基いて、金属と樹 脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを前記構造部材に向かって噴出

# 特2002-003995

して前記構造部材の表面に付着させて、前記構造部材の表面に前記回路体を形成 することを特徴としている。

[0023]

請求項7に記載の本発明の回路体の製造方法は、請求項1ないし請求項6のうちいずれか一項に記載の回路体の製造方法において、前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴としている。

[0024]

請求項8に記載の本発明の回路体の製造方法は、請求項7に記載の回路体の製造方法において、前記構造部材に向かって、溶融金属を噴出して、前記絶縁体に、前記溶融金属を付着させることを特徴としている。

[0025]

請求項9に記載の本発明の回路体の製造方法は、請求項7に記載の回路体の製造方法において、前記構造部材に向かって、溶融した導電性プラスチックを噴出して、前記絶縁体に、前記溶融した導電性プラスチックを付着させることを特徴としている。

[0026]

請求項10に記載の本発明の回路体の製造方法は、請求項7に記載の回路体の 製造方法において、前記構造部材に向かって、金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液 とを含む導電性ペーストを噴出して、前記絶縁体に、前記導電性ペーストを付着 させることを特徴としている。

[0027]

請求項11に記載の本発明の回路体の製造方法は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回 路体の製造方法において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示され ており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標 間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、前記 データに基いて、溶融金属を前記中間部材に向かって噴出して前記中間部材の表 面に付着させて、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴としている。

[0028]

請求項12に記載の本発明の回路体の製造方法は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回 路体の製造方法において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示され ており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標 間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、

前記データに基いて、溶融した導電性プラスチックを前記中間部材に向かって 噴出して前記中間部材の表面に付着させて、前記中間部材の表面に前記回路体を 形成することを特徴としている。

[0029]

請求項13に記載の本発明の回路体の製造方法は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回 路体の製造方法において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示され ており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標 間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、前記 データに基いて、金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを前 記中間部材に向かって噴出して前記中間部材の表面に付着させて、前記中間部材 の表面に前記回路体を形成することを特徴としている。

[0030]

請求項14に記載の本発明の回路体の製造方法は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回 路体の製造方法において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データを、前記中間部材と前記構造部材とのうち一方を基準にした座標系で示される第2データに変換した後、前記第2データに基いて、溶融金属を前記中間部材に向かって噴出して前記中間部材の表面に付着させて、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴としている。

# [0031]

請求項15に記載の本発明の回路体の製造方法は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回 路体の製造方法において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示され ており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標 間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、前記 データを、前記中間部材と前記構造部材とのうち一方を基準にした座標系で示さ れる第2データに変換した後、前記第2データに基いて、溶融した導電性プラス チックを前記中間部材に向かって噴出して前記中間部材の表面に付着させて、前 記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴としている。

#### [0032]

請求項16に記載の本発明の回路体の製造方法は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回 路体の製造方法において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示され ており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標 間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、前記 データを、前記中間部材と前記構造部材とのうち一方を基準にした座標系で示さ れる第2データに変換した後、前記第2データに基いて、金属と樹脂と該樹脂を 溶かす溶液とを含む導電性ペーストを前記中間部材に向かって噴出して前記中間 部材の表面に付着させて、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特 徴としている。

[0033]

請求項17に記載の本発明の回路体の製造方法は、請求項11ないし請求項1 6のうちいずれか一項に記載の回路体の製造方法において、前記中間部材の表面 に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴としている。

[0034]

請求項18に記載の本発明の回路体の製造方法は、請求項17に記載の回路体の製造方法において、前記中間部材に向かって、溶融金属を噴出して、前記絶縁体に、前記溶融金属を付着させることを特徴としている。

[0035]

請求項19に記載の本発明の回路体の製造方法は、請求項17に記載の回路体の製造方法において、前記中間部材に向かって、溶融した導電性プラスチックを 噴出して、前記絶縁体に、前記溶融した導電性プラスチックを付着させることを 特徴としている。

[0036]

請求項20に記載の本発明の回路体の製造方法は、請求項17に記載の回路体の製造方法において、前記中間部材に向かって、金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出して、前記絶縁体に、前記導電性ペーストを付着させることを特徴としている。

[0037]

請求項21に記載の本発明の回路体の製造装置は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、前記デー タは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標 と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間で の各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データを記憶する記憶手段と、溶融 金属を噴出する噴出手段と、前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させる移動手段と、前記データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記噴出手段に前記溶融金属を前記構造部材に向かって噴出させる制御手段と、を備え、前記噴出手段から噴出された溶融金属が前記構造部材の表面に付着して、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴としている。

# [0038]

請求項22に記載の本発明の回路体の製造装置は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、前記デー タは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標 と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間で の各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データを記憶する記憶手段と、溶融 した導電性プラスチックを噴出する噴出手段と、前記噴出手段と前記構造部材と を相対的に移動させる移動手段と、前記データに基いて前記移動手段に前記噴出 手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記噴出手段に前記溶融 した導電性プラスチックを前記構造部材に向かって噴出させる制御手段と、を備 え、前記噴出手段から噴出された溶融した導電性プラスチックが前記構造部材の 表面に付着して、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴として いる。

# [0039]

請求項23に記載の本発明の回路体の製造装置は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、前記デー タは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標 と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間で の各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データを記憶する記憶手段と、金属 と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出する噴出手段と、前 記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させる移動手段と、前記データに基 いて前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるととも に、前記噴出手段に前記導電性ペーストを前記構造部材に向かって噴出させる制 御手段と、を備え、前記噴出手段から噴出された導電性ペーストが前記構造部材 の表面に付着して、前記構造部材の表面に前記回路体を形成することを特徴とし ている。

# [0040]

請求項24に記載の本発明の回路体の製造装置は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、前記デー タは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標 と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間で の各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データを記憶する記憶手段と、前記 データを、前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データに変換するデータ変換手段と、溶融金属を噴出する噴出手段と、前記噴出手段と前記構造部材 とを相対的に移動させる移動手段と、前記第2データに基いて前記移動手段に前 記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記噴出手段に前 記噴出手段と前記構造部材に向かって噴出させる制御手段と、を備え、前記噴出 手段から噴出された溶融金属が前記構造部材の表面に付着して、前記構造部材の 表面に前記回路体を形成することを特徴としている。

# [0041]

請求項25に記載の本発明の回路体の製造装置は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、前記デー タは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標 と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間で の各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データを記憶する記憶手段と、前記 データを、前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データに変換するデータ変換手段と、溶融した導電性プラスチックを噴出する噴出手段と、前記噴出 手段と前記構造部材とを相対的に移動させる移動手段と、前記第2データに基い て前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに 、前記噴出手段に前記溶融した導電性プラスチックを前記構造部材に向かって噴 出させる制御手段と、を備え、前記噴出手段から噴出された溶融した導電性プラスチックが前記構造部材の表面に付着して、前記構造部材の表面に前記回路体を 形成することを特徴としている。

# [0042]

請求項26に記載の本発明の回路体の製造装置は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、前記デー タは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標 と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間で の各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データを記憶する記憶手段と、前記 データを、前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データに変換するデータ変換手段と、金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴 出する噴出手段と、前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させる移動手 段と、前記第2データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを 相対的に移動させるとともに、前記噴出手段に前記導電性ペーストを前記構造部 材に向かって噴出させる制御手段と、を備え、前記噴出手段から噴出された導電 性ペーストが前記構造部材の表面に付着して、前記構造部材の表面に前記回路体 を形成することを特徴としている。

# [0043]

請求項27に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項21または請求項2 4に記載の回路体の製造装置において、溶融した絶縁体を噴出する絶縁体噴出手 段と、前記絶縁体噴出手段を、前記構造部材に対し相対的に移動させる第2移動 手段と、を備え、前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に前記絶縁体噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁体噴出手段に溶融した絶縁体を前記構造部材の表面に形成された回路体に向かって噴出させ、前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴としている。

# [0044]

請求項28に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項21または請求項24に記載の回路体の製造装置において、絶縁性の樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む絶縁性ペーストを噴出する絶縁体噴出手段と、前記絶縁体噴出手段を、前記構造部材に対し相対的に移動させる第2移動手段と、を備え、前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に前記絶縁体噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁体噴出手段に絶縁性ペーストを前記構造部材の表面に形成された回路体に向かって噴出させ、前記構造部材の表面に形成された回路体に向かって噴出させ、前記構造部材の表面に形成された回路体に向かって噴出させ、前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴としている。

# [0045]

請求項29に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項22または請求項25に記載の回路体の製造装置において、溶融した絶縁体を噴出する絶縁体噴出手段と、前記絶縁体噴出手段を、前記構造部材に対し相対的に移動させる第2移動手段と、を備え、前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に前記絶縁体噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁体噴出手段に溶融した絶縁体を前記構造部材の表面に形成された回路体に向かって噴出させ、前記構造部材の表面に形成された回路体に向かって噴出させ、前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴としている。

#### [0046]

請求項30に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項22または請求項2 5に記載の回路体の製造装置において、絶縁性の樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを 含む絶縁性ペーストを噴出する絶縁体噴出手段と、前記絶縁体噴出手段を、前記 構造部材に対し相対的に移動させる第2移動手段と、を備え、前記制御手段は、 前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に前記絶縁体噴出手段

# 特2002-003995

と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁体噴出手段に絶縁性 ペーストを前記構造部材の表面に形成された回路体に向かって噴出させ、前記構 造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴としている。

# [0047]

請求項31に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項23または請求項2 6に記載の回路体の製造装置において、溶融した絶縁体を噴出する絶縁体噴出手 段と、前記絶縁体噴出手段を、前記構造部材に対し相対的に移動させる第2移動 手段と、を備え、前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少 なくとも一方に前記絶縁体噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとと もに、前記絶縁体噴出手段に溶融した絶縁体を前記構造部材の表面に形成された 回路体に向かって噴出させ、前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を 重ねることを特徴としている。

# [0048]

請求項32に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項23または請求項26に記載の回路体の製造装置において、絶縁性の樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む絶縁性ペーストを噴出する絶縁体噴出手段と、前記絶縁体噴出手段を、前記構造部材に対し相対的に移動させる第2移動手段と、を備え、前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に前記絶縁体噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁体噴出手段に絶縁性ペーストを前記構造部材の表面に形成された回路体に向かって噴出させ、前記構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴としている。

## [0049]

請求項33に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項27または請求項28に記載の回路体の製造装置において、前記制御手段は、前記移動手段に前記噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段に更に前記溶融金属を噴出させて、前記溶融金属を前記絶縁体に更に付着させることを特徴としている。

# [0050]

請求項34に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項29または請求項3

0に記載の回路体の製造装置において、前記制御手段は、前記移動手段に前記噴 出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段に更に前記溶 融した導電性プラスチックを噴出させて、前記溶融した導電性プラスチックを前 記絶縁体に更に付着させることを特徴としている。

# [0051]

請求項35に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項31または請求項3 2に記載の回路体の製造装置において、前記制御手段は、前記移動手段に前記噴 出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段に更に前記金 属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出させて、前記導電 性ペーストを前記絶縁体に更に付着させることを特徴としている。

# [0052]

請求項36に記載の本発明の回路体の製造装置は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回 路体の製造装置において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示され ており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標 間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、前記 データを記憶する記憶手段と、溶融金属を噴出する噴出手段と、前記噴出手段と 前記中間部材とを相対的に移動させる移動手段と、前記データに基いて前記移動 手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記噴出 手段に前記溶融金属を前記中間部材に向かって噴出させる制御手段と、を備え、 前記噴出手段から噴出された溶融金属が前記中間部材の表面に付着して、前記中 間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴としている。

# [0053]

請求項37に記載の本発明の回路体の製造装置は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回 路体の製造装置において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データを記憶する記憶手段と、溶融した導電性プラスチックを噴出する噴出手段と、前記データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記噴出手段に前記溶融した導電性プラスチックを前記中間部材に向かって噴出させる制御手段と、を備え、前記噴出手段から噴出された溶融した導電性プラスチックが前記中間部材の表面に付着して、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴としている。

# [0054]

請求項38に記載の本発明の回路体の製造装置は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回 路体の製造装置において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示され ており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標 間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、前記 データを記憶する記憶手段と、金属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性 ペーストを噴出する噴出手段と、前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動 させる移動手段と、前記データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記中間 部材とを相対的に移動させるとともに、前記噴出手段に前記導電性ペーストを前 記中間部材に向かって噴出させる制御手段と、を備え、前記噴出手段から噴出さ れた導電性ペーストが前記中間部材の表面に付着して、前記中間部材の表面に前 記回路体を形成することを特徴としている。

# [0055]

請求項39に記載の本発明の回路体の製造装置は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回路体の製造装置において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示されており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、前記データを記憶する記憶手段と、前記データを、前記中間部材と構造部材とのうち一方を基準にした座標系で示される第2データに変換するデータ変換手段と、溶融金属を噴出する噴出手段と、前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させる移動手段と、前記第2データに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記噴出手段に前記溶融金属を前記中間部材に向かって噴出させる制御手段と、を備え、前記噴出手段から噴出された溶融金属が前記中間部材の表面に付着して、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴としている。

# [0056]

請求項40に記載の本発明の回路体の製造装置は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回 路体の製造装置において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示され ており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標 間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、前記 データを記憶する記憶手段と、前記データを、前記中間部材と構造部材とのうち 一方を基準にした座標系で示される第2データに変換するデータ変換手段と、溶 融した導電性プラスチックを噴出する噴出手段と、前記噴出手段と前記中間部材 とを相対的に移動させる移動手段と、前記第2データに基いて前記移動手段に前 記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記噴出手段に前 記溶融した導電性プラスチックを前記中間部材に向かって噴出させる制御手段と 、を備え、前記噴出手段から噴出された溶融した導電性プラスチックが前記中間 部材の表面に付着して、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特徴 としている。

# [0057]

請求項41に記載の本発明の回路体の製造装置は、機械の構造部材の位置と、 該構造部材の形状と、前記機械に配索されかつ該機械に装備される電子機器間を 接続する回路体の位置と、該回路体の形状と、を示す3次元データに基いて、前 記機械の構造部材に取り付けられる絶縁性の中間部材に前記回路体を配索する回 路体の製造装置において、前記データは、前記機械を基準にした座標系で示され ており、かつ前記回路体が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標 間の距離と、前記隣り合う座標間での各回路体の断面積と、を含んでおり、前記 データを記憶する記憶手段と、前記データを、前記中間部材と構造部材とのうち 一方を基準にした座標系で示される第2データに変換するデータ変換手段と、金 属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出する噴出手段と、 前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させる移動手段と、前記第2デー タに基いて前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させる とともに、前記噴出手段に前記導電性ペーストを前記中間部材に向かって噴出さ せる制御手段と、を備え、前記噴出手段から噴出された導電性ペーストが前記中 間部材の表面に付着して、前記中間部材の表面に前記回路体を形成することを特 徴としている。

### [0 0.5 8]

請求項42に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項36または請求項3 9に記載の回路体の製造装置において、溶融した絶縁体を噴出する絶縁体噴出手 段と、前記絶縁体噴出手段を、前記中間部材に対し相対的に移動させる第2移動 手段と、を備え、前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少 なくとも一方に前記絶縁体噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとと もに、前記絶縁体噴出手段に溶融した絶縁体を前記中間部材の表面に形成された 回路体に向かって噴出させ、前記中間部材の表面に形成された回路体に前記絶縁 体を重ねることを特徴としている。

## [0059]

請求項43に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項36または請求項3 9に記載の回路体の製造装置において、絶縁性の樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを 含む絶縁性ペーストを噴出する絶縁体噴出手段と、前記絶縁体噴出手段を、前記中間部材に対し相対的に移動させる第2移動手段と、を備え、前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に前記絶縁体噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁体噴出手段に絶縁性ペーストを前記中間部材の表面に形成された回路体に向かって噴出させ、前記中間部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴としている。

# [0060]

請求項44に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項37または請求項4 0に記載の回路体の製造装置において、溶融した絶縁体を噴出する絶縁体噴出手 段と、前記絶縁体噴出手段を、前記中間部材に対し相対的に移動させる第2移動 手段と、を備え、前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少 なくとも一方に前記絶縁体噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとと もに、前記絶縁体噴出手段に溶融した絶縁体を前記中間部材の表面に形成された 回路体に向かって噴出させ、前記中間部材の表面に形成された回路体に前記絶縁 体を重ねることを特徴としている。

# [0061]

請求項45に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項37または請求項40に記載の回路体の製造装置において、絶縁性の樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む絶縁性ペーストを噴出する絶縁体噴出手段と、前記絶縁体噴出手段を、前記中間部材に対し相対的に移動させる第2移動手段と、を備え、前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に前記絶縁体噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁体噴出手段に絶縁性ペーストを前記中間部材の表面に形成された回路体に向かって噴出させ、前記中間部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴としている。

#### [0062]

請求項46に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項38または請求項4 1に記載の回路体の製造装置において、溶融した絶縁体を噴出する絶縁体噴出手 段と、前記絶縁体噴出手段を、前記中間部材に対し相対的に移動させる第2移動 手段と、を備え、前記制御手段は、前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少

なくとも一方に前記絶縁体噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁体噴出手段に溶融した絶縁体を前記中間部材の表面に形成された回路体に向かって噴出させ、前記中間部材の表面に形成された回路体に前記絶縁体を重ねることを特徴としている。

# [0063]

請求項47に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項38または請求項4 1に記載の回路体の製造装置において、絶縁性の樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを 含む絶縁性ペーストを噴出する絶縁体噴出手段と、前記絶縁体噴出手段を、前記 中間部材に対し相対的に移動させる第2移動手段と、を備え、前記制御手段は、 前記移動手段と前記第2移動手段とのうち少なくとも一方に前記絶縁体噴出手段 と前記中間部材とを相対的に移動させるとともに、前記絶縁体噴出手段に絶縁性 ペーストを前記中間部材の表面に形成された回路体に向かって噴出させ、前記中 間部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねることを特徴としている。

# [0064]

請求項48に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項42または請求項43に記載の回路体の製造装置において、前記制御手段は、前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段に更に前記溶融金属を噴出させて、前記溶融金属を前記絶縁体に更に付着させることを特徴としている。

#### [0065]

請求項49に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項44または請求項4 5に記載の回路体の製造装置において、前記制御手段は、前記移動手段に前記噴 出手段と前記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段に更に前記溶 融した導電性プラスチックを噴出させて、前記溶融した導電性プラスチックを前 記絶縁体に更に付着させることを特徴としている。

## [0066]

請求項50に記載の本発明の回路体の製造装置は、請求項46または請求項47に記載の回路体の製造装置において、前記制御手段は、前記移動手段に前記噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段に更に前記金

属と樹脂と該樹脂を溶かす溶液とを含む導電性ペーストを噴出させて、前記導電 性ペーストを前記絶縁体に更に付着させることを特徴としている。

[0067]

請求項1に記載された本発明によれば、機械の構造部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、溶融金属を構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

[0068]

このように、溶融金属を構造部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械の構造部材に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じない。また、溶融金属を構造部材の表面に直接付着させるので、溶融金属を重ねること等によって、前記回路体の断面積を所望の断面積に容易にできる。さらに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

[0069]

請求項2に記載された本発明によれば、機械の構造部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

[0070]

このように、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械の構造部材に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じない。また、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に直接付着させるので、溶融した導電性プラスチックを重ねること等によって、前記回路体の断面積を所望の断面積に容易にできる。さらに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

[0071]

請求項3に記載された本発明によれば、機械の構造部材の位置等と、回路体の 位置等と、を示す3次元のデータに基いて、導電性ペーストを構造部材の表面に 順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索 されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

[0072]

このように、導電性ペーストを構造部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械の構造部材に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じない。また、導電性ペーストを構造部材の表面に直接付着させるので、導電性ペーストを重ねること等によって、前記回路体の断面積を所望の断面積に容易にできる。さらに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

# [0073]

請求項4に記載された本発明によれば、機械の構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、溶融金属を構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記構造部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

### [0074]

また、溶融金属を構造部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じないとともに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。さらに、溶融金属を構造部材の表面に直接付着させるので、前記回路体の断面積を容易に所望の断面積にできる。

### [0075]

請求項5に記載された本発明によれば、機械の構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記構造部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

# [0076]

また、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に直接付着させるので、 前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成

する必要が生じないとともに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生 じない。さらに、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に直接付着させ るので、前記回路体の断面積を容易に所望の断面積にできる。

# [0077]

請求項6に記載された本発明によれば、機械の構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、導電性ペーストを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記構造部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

# [0078]

また、導電性ペーストを構造部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じないとともに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。さらに、導電性ペーストを構造部材の表面に直接付着させるので、前記回路体の断面積を容易に所望の断面積にできる。

## [0079]

請求項7に記載された本発明によれば、構造部材の表面に形成された回路体に 絶縁体を重ねるので、前記回路体が前記構造部材などと短絡することを防止でき る。

#### [0080]

請求項8に記載された本発明によれば、回路体に重ねられた絶縁体にさらに溶 融金属を付着させる。このため、前記回路体などの導線が互いに交差するように 形成しても、前記絶縁体が前記導線同士を絶縁状態に保つ。

#### [0081]

請求項9に記載された本発明によれば、回路体に重ねられた絶縁体にさらに溶 融した導電性プラスチックを付着させる。このため、前記回路体などの導線が互 いに交差するように形成しても、前記絶縁体が前記導線同士を絶縁状態に保つ。

### [0082]

請求項10に記載された本発明によれば、回路体に重ねられた絶縁体にさらに

導電性ペーストを付着させる。このため、前記回路体などの導線が互いに交差するように形成しても、前記絶縁体が前記導線同士を絶縁状態に保つ。

[0083]

請求項11に記載された本発明によれば、機械の構造部材に取り付けられる中間部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、溶融金属を構造部材に取り付けられる中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

[0084]

このように、溶融金属を中間部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じない。また、溶融金属を中間部材の表面に直接付着させるので、該溶融金属を重ねること等によって、前記回路体の断面積を所望の断面積に容易にできる。さらに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

[0085]

また、溶融金属を絶縁性の中間部材に付着させるので、前記回路体を構成する 金属同士が互いに短絡することを防止できる。したがって、前記回路体を前記構 造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

[0086]

請求項12に記載された本発明によれば、機械の構造部材に取り付けられる中間部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、溶融した導電性プラスチックを構造部材に取り付けられる中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

[0087]

このように、溶融した導電性プラスチックを中間部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じない。また、溶融した導電性プラスチックを中間部材の表面に直接付着させるので、該溶融した導電性プラスチックを重ねること等によっ

て、前記回路体の断面積を所望の断面積に容易にできる。さらに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

[0088]

また、溶融した導電性プラスチックを絶縁性の中間部材に付着させるので、前 記回路体を構成する金属同士が互いに短絡することを防止できる。したがって、 前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いる ことが可能となる。

[0089]

請求項13に記載された本発明によれば、機械の構造部材に取り付けられる中間部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、導電性ペーストを構造部材に取り付けられる中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

[0090]

このように、導電性ペーストを中間部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じない。また、導電性ペーストを中間部材の表面に直接付着させるので、該導電性ペーストを重ねること等によって、前記回路体の断面積を所望の断面積に容易にできる。さらに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

[0091]

また、導電性ペーストを絶縁性の中間部材に付着させるので、前記回路体を構成する金属同士が互いに短絡することを防止できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

[0092]

請求項14に記載された本発明によれば、機械の構造部材に取り付けられる中間部材又は前記構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、溶融金属を中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記中

間部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体 を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能 となる。

[0093]

また、溶融金属を中間部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じないとともに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。さらに、溶融金属を中間部材の表面に直接付着させるので、前記回路体の断面積を容易に所望の断面積にでき、前記回路体を構成する金属同士が互いに短絡することを防止できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

[0094]

請求項15に記載された本発明によれば、機械の構造部材に取り付けられる中間部材又は前記構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、溶融した導電性プラスチックを中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記中間部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

[0095]

また、溶融した導電性プラスチックを中間部材の表面に直接付着させるので、 前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成 する必要が生じないとともに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生 じない。さらに、溶融した導電性プラスチックを中間部材の表面に直接付着させ るので、前記回路体の断面積を容易に所望の断面積にでき、前記回路体を構成す る金属同士が互いに短絡することを防止できる。したがって、前記回路体を前記 構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる

[0096]

請求項16に記載された本発明によれば、機械の構造部材に取り付けられる中

間部材又は前記構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、導 電性ペーストを中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、 前記中間部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記 回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いること が可能となる。

# [0097]

また、導電性ペーストを中間部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じないとともに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。さらに、導電性ペーストを中間部材の表面に直接付着させるので、前記回路体の断面積を容易に所望の断面積にでき、前記回路体を構成する金属同士が互いに短絡することを防止できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

# [0098]

請求項17に記載された本発明によれば、中間部材の表面に形成された回路体 に絶縁体を重ねるので、前記回路体が機械の構造部材などと短絡することを防止 できる。

## [0099]

請求項18に記載された本発明によれば、中間部材の表面に形成された回路体に重ねられた絶縁体にさらに溶融金属を付着させる。このため、回路体の金属などからなる導線が互いに交差するように形成しても、前記絶縁体が前記導線同士を絶縁状態に保つ。

### [0100]

請求項19に記載された本発明によれば、中間部材の表面に形成された回路体に重ねられた絶縁体にさらに溶融した導電性プラスチックを付着させる。このため、回路体の導電性プラスチックなどからなる導線が互いに交差するように形成しても、前記絶縁体が前記導線同士を絶縁状態に保つ。

# [0101]

請求項20に記載された本発明によれば、中間部材の表面に形成された回路体

に重ねられた絶縁体にさらに導電性ペーストを付着させる。このため、回路体の 導電性ペーストなどからなる導線が互いに交差するように形成しても、前記絶縁 体が前記導線同士を絶縁状態に保つ。

# [0102]

請求項21に記載された本発明によれば、機械の構造部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融金属を前記構造部材に向かって噴出する。そして、溶融金属を構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

# [0103]

このように、溶融金属を構造部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械の構造部材に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じない。また、溶融金属を構造部材の表面に直接付着させるので、溶融金属を重ねること等によって、前記回路体の断面積を所望の断面積に容易にできる。さらに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

## [0104]

請求項22に記載された本発明によれば、機械の構造部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融した導電性プラスチックを前記構造部材に向かって噴出する。そして、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

#### [0105]

このように、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械の構造部材に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じない。また、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に直接付着させるので、溶融した導電性プラスチックを重ねること等によって、前記回路体の断面積を所望の断面積に容易にできる。さらに、所望

の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

# [0106]

請求項23に記載された本発明によれば、機械の構造部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が導電性ペーストを前記構造部材に向かって噴出する。そして、導電性ペーストを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

# [0107]

このように、導電性ペーストを構造部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械の構造部材に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じない。また、導電性ペーストを構造部材の表面に直接付着させるので、導電性ペーストを重ねること等によって、前記回路体の断面積を所望の断面積に容易にできる。さらに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

# [0108]

請求項24に記載された本発明によれば、構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融金属を前記構造部材に向かって噴出する。そして、溶融金属を構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。

# [0109]

このため、前記構造部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。した がって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実 に用いることが可能となる。

#### [0110]

また、溶融金属を構造部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じないとともに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。さらに、溶融金属を構造部材の表面に直接付着させるので、前記回路体の断面積を容易に所

望の断面積にできる。

# [0111]

請求項25に記載された本発明によれば、構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融した導電性プラスチックを前記構造部材に向かって噴出する。そして、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。

# [0112]

このため、前記構造部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。した がって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実 に用いることが可能となる。

# [0113]

また、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に直接付着させるので、 前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成 する必要が生じないとともに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生 じない。さらに、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に直接付着させ るので、前記回路体の断面積を容易に所望の断面積にできる。

#### [0114]

請求項26に記載された本発明によれば、構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が導電性ペーストを前記構造部材に向かって噴出する。そして、 導電性ペーストを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。

#### [0115]

このため、前記構造部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

## [0116]

また、導電性ペーストを構造部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設 計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生

じないとともに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。さら に、導電性ペーストを構造部材の表面に直接付着させるので、前記回路体の断面 積を容易に所望の断面積にできる。

# [0117]

請求項27、請求項29、請求項31に記載された本発明によれば、構造部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねるので、前記回路体が前記構造部材などと短絡することを防止できる。

# [0118]

請求項28、請求項30、請求項32に記載された本発明によれば、構造部材の表面に形成された回路体に絶縁性ペーストを付着させて、前記回路体に絶縁体を重ねる。このため、前記回路体が前記構造部材などと短絡することを防止できる。

# [0119].

請求項33に記載された本発明によれば、構造部材の表面に形成された回路体に重ねられた絶縁体にさらに溶融金属を付着させる。このため、回路体の金属などからなる導線が互いに交差するように形成しても、前記絶縁体が前記導線同士を絶縁状態に保つ。

## [0120]

請求項34に記載された本発明によれば、構造部材の表面に形成された回路体に重ねられた絶縁体にさらに溶融した導電性プラスチックを付着させる。このため、回路体の導電性プラスチックなどからなる導線が互いに交差するように形成しても、前記絶縁体が前記導線同士を絶縁状態に保つ。

#### [0121]

請求項35に記載された本発明によれば、構造部材の表面に形成された回路体に重ねられた絶縁体にさらに導電性ペーストを付着させる。このため、回路体の 導電性ペーストなどからなる導線が互いに交差するように形成しても、前記絶縁 体が前記導線同士を絶縁状態に保つ。

#### [0122]

請求項36に記載された本発明によれば、機械の構造部材に取り付けられる中

間部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融金属を前記中間部材に向かって噴出する。そして、溶融金属を中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

# [0123]

このように、溶融金属を中間部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じない。また、溶融金属を中間部材の表面に直接付着させるので、溶融金属を重ねること等によって、前記回路体の断面積を所望の断面積に容易にできる。さらに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

# [0124]

また、溶融金属を絶縁性の中間部材に付着させるので、前記回路体を構成する 金属同士が互いに短絡することを防止できる。したがって、前記回路体を前記構 造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

# [0125]

請求項37に記載された本発明によれば、機械の構造部材に取り付けられる中間部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融した導電性プラスチックを前記中間部材に向かって噴出する。そして、溶融した導電性プラスチックを中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

#### [0126]

このように、溶融した導電性プラスチックを中間部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じない。また、溶融した導電性プラスチックを中間部材の表面に直接付着させるので、溶融した導電性プラスチックを重ねること等によって、前記回路体の断面積を所望の断面積に容易にできる。さらに、所望の電線など

を所望の長さに切断する必要も生じない。

# [0127]

また、溶融した導電性プラスチックを絶縁性の中間部材に付着させるので、前 記回路体を構成する金属同士が互いに短絡することを防止できる。したがって、 前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いる ことが可能となる。

# [0128]

請求項38に記載された本発明によれば、機械の構造部材に取り付けられる中間部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融した導電性プラスチックを前記中間部材に向かって噴出する。そして、導電性ペーストを中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

# [0129]

このように、導電性ペーストを中間部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じない。また、導電性ペーストを中間部材の表面に直接付着させるので、導電性ペーストを重ねること等によって、前記回路体の断面積を所望の断面積に容易にできる。さらに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない

# [0130]

また、導電性ペーストを絶縁性の中間部材に付着させるので、前記回路体を構成する金属同士が互いに短絡することを防止できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

#### [0131]

請求項39に記載された本発明によれば、中間部材又は構造部材を基準とした 座標系で示される第2データに基いて、噴出手段と前記中間部材とを相対的に移 動させながら、前記噴出手段が溶融金属を前記中間部材に向かって噴出する。そ

して、溶融金属を中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。

[0132]

このため、前記中間部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。また、溶融金属を中間部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じないとともに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

[0133]

さらに、溶融金属を中間部材の表面に直接付着させるので、前記回路体の断面 積を容易に所望の断面積にでき、前記回路体を構成する金属同士が互いに短絡す ることを防止できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイ ヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

[0134]

請求項40に記載された本発明によれば、中間部材又は構造部材を基準とした 座標系で示される第2データに基いて、噴出手段と前記中間部材とを相対的に移 動させながら、前記噴出手段が溶融した導電性プラスチックを前記中間部材に向 かって噴出する。そして、溶融した導電性プラスチックを中間部材の表面に順次 付着させて回路体を形成する。

[0135]

このため、前記中間部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。また、溶融した導電性プラスチックを中間部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じないとともに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

[0136]

さらに、溶融した導電性プラスチックを中間部材の表面に直接付着させるので 、前記回路体の断面積を容易に所望の断面積にでき、前記回路体を構成する導電

性プラスチック同士が互いに短絡することを防止できる。したがって、前記回路 体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可 能となる。

# [0137]

請求項41に記載された本発明によれば、中間部材又は構造部材を基準とした 座標系で示される第2データに基いて、噴出手段と前記中間部材とを相対的に移 動させながら、前記噴出手段が導電性ペーストを前記中間部材に向かって噴出す る。そして、導電性ペーストを中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成す る。

## [0138]

このため、前記中間部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。また、導電性ペーストを中間部材の表面に直接付着させるので、前記機械の設計後に、該機械に配索されるワイヤハーネスの2次元の図面を作成する必要が生じないとともに、所望の電線などを所望の長さに切断する必要も生じない。

#### [0139]

さらに、導電性ペーストを中間部材の表面に直接付着させるので、前記回路体の断面積を容易に所望の断面積にでき、前記回路体を構成する導電性ペースト同士が互いに短絡することを防止できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

# [0140]

請求項42、請求項44、請求項46に記載された本発明によれば、中間部材の表面に形成された回路体に絶縁体を重ねるので、前記回路体が機械の構造部材などと短絡することを防止できる。

## [0141]

請求項43、請求項45、請求項47に記載された本発明によれば、中間部材の表面に形成された回路体に絶縁性ペーストを付着させて絶縁体を重ねる。このため、前記回路体が機械の構造部材などと短絡することを防止できる。

# [0142]

請求項48に記載された本発明によれば、中間部材の表面に形成された回路体に重ねられた絶縁体にさらに溶融金属を付着させる。このため、回路体の金属などからなる導線が互いに交差するように形成しても、前記絶縁体が前記導線同士を絶縁状態に保つ。

# [0143]

請求項49に記載された本発明によれば、中間部材の表面に形成された回路体に重ねられた絶縁体にさらに溶融した導電性プラスチックを付着させる。このため、回路体の導電性プラスチックなどからなる導線が互いに交差するように形成しても、前記絶縁体が前記導線同士を絶縁状態に保つ。

# [0144]

請求項50に記載された本発明によれば、中間部材の表面に形成された回路体に重ねられた絶縁体にさらに導電性ペーストを付着させる。このため、回路体の 導電性ペーストなどからなる導線が互いに交差するように形成しても、前記絶縁 体が前記導線同士を絶縁状態に保つ。

# [0145]

本発明では、溶融金属、溶融した導電性プラスチックや導電性ペーストを構造 部材や中間部材に付着させる際には、これらの溶融金属、溶融した導電性プラス チックや導電性ペーストを、加圧された気体とともに構造部材や中間部材に向かって一定量ずつ間欠的に噴出するのが望ましい。この場合、所定のパターンに回路体を容易に形成できる。また、溶融した金属を構造部材や中間部材に吹き付けて溶射する際に、溶融金属が飛散しやすい場合などに、構造部材や中間部材に所定のパターンのマスクを取り付けるのが望ましい。

#### [0146]

また、本発明でいう導電性プラスチックとは、絶縁性のプラスチック中に金属 粉末や金属のウイスカー(ひげ結晶)を分散して導電性を付与したものと、高分 子電荷移動錯体や高分子電解質などの有機導電性高分子化合物と、の双方を示し ている。即ち、本発明では、金属粉末や金属のウイスカーを混入したプラスチッ クまたは樹脂自体が導電性を有するプラスチックを、加熱溶融して構造部材や中

間部材に吹き付けて、回路体を構成する。有機導電性高分子化合物として、例えば、ポリアセチレン (Polyacetylene) を用いることができる。

# [0147]

さらに、本明細書でいう回路体とは、構造部材などに取り付けられる電子機器 を相互に電気的に接続するものである。また、本明細書でいう樹脂とは、天然樹 脂と合成樹脂との双方を示している。

# [0148]

また、導電性ペーストとは、金属粉末や金属のウイスカー(ひげ結晶)と、絶縁性の樹脂と、該樹脂を溶かす溶液とを含んだものである。導電性ペーストとは、前記溶液で樹脂を溶かし、該樹脂中に金属粉末や金属のウイスカー(ひげ結晶)を分散して、ペースト状にしたものである。導電性ペーストを構造部材や中間部材に付着させた後、常温中で放置又は加熱する。そして、前記溶液を蒸発させて硬化させて、前記構造部材や中間部材に回路体を形成するのが望ましい。

# [0149]

さらに、絶縁性ペーストとは、絶縁性の樹脂と、該樹脂を溶かす溶液とを含んだものである。絶縁性ペーストとは、前記溶液で樹脂を溶かし、ペースト状にしたものである。絶縁性ペーストを構造部材や中間部材に付着させた後、常温中で放置又は加熱する。そして、前記溶液を蒸発させて硬化させて、前記構造部材や中間部材に絶縁体を形成するのが望ましい。

### [0150]

## 【発明の実施の形態】

本発明の一実施形態にかかる回路体の製造方法及び回路体の製造装置を、図1ないし図7及び図18を参照して説明する。本発明の一実施形態にかかる回路体の製造方法は、例えば、機械としての自動車1(図18に示す)の構造部材としてのドアトリム2(図1等に示す)に回路体10を形成する方法である。

# [0151]

本実施形態の製造方法で得られる回路体10を備えた自動車1のドア3は、例 えば、図1に示すように、ドアパネル4と、ドアトリム2と、スピーカ5と、パ ワーウィンドスイッチユニット6と、ドアロックユニット7と、図示しないパワ ーウィンドモータと、導電モジュール11と、を備えている。即ち、自動車1は、スピーカ5と、パワーウィンドスイッチユニット6と、ドアロックユニット7と、図示しないパワーウィンドモータと、を装備している。ドア3は、周知のヒンジユニットによって、自動車1の車体8(図18に示す)に、回動自在に取り付けられる。

# [0152]

ドアパネル4は、前記自動車1の外殻を構成する。ドアパネル4は、板金などからなる。ドアパネル4は、平板状に形成されている。なお、このドアパネル4は、自動車1の構造部材をなしている。ドアトリム2は、前記ドアパネル4の内側に取り付けられる。ドアトリム2は、絶縁性の合成樹脂からなる。ドアトリム2は、平板状に形成されている。なお、前記ドアトリム2とドアパネル4とは、互いに略平行な状態で取り付けられる。

# [0153]

スピーカ5は、ドアパネル4に取り付けられている。スピーカ5は、カーコンポなどからの音声信号を音声として、前記自動車1の乗員に聞かせる。パワーウィンドスイッチユニット6は、ドアトリム2に取り付けられている。パワーウィンドスイッチユニット6は、前記乗員に操作されることによって、パワーウィンドモータにドア3のドアガラスを昇降させる。パワーウィンドスイッチユニット6は、前記ドア3のロック・アンロックを操作する為に用いられる。

## [0154]

ドアロックユニット7は、ドアパネル4に取り付けられている。ドアロックユニット7は、パワーウィンドスイッチユニット6の操作に基いて、ドア3をロック状態またはアンロック状態とする。パワーウィンドモータは、前記パワーウィンドスイッチユニット6の操作に基いて、ドア3のドアガラスを昇降する。なお、これらのスピーカ5と、パワーウィンドスイッチユニット6と、ドアロックユニット7と、図示しないパワーウィンドモータとは、本明細書に記した電子機器をなしている。

# [0155]

導電モジュール11は、前述したスピーカ5とパワーウィンドスイッチユニッ

ト6とドアロックユニット7とパワーウィンドモータと自動車1の車体8の各種の電子機器とを、予め定められるパターンにしたがって電気的に接続する。導電モジュール11は、車体8に取り付けられるバッテリなどからの電力と、車体8に取り付けられる各種の電子機器からの制御信号等と、を前述したスピーカ5とパワーウィンドスイッチユニット6とドアロックユニット7とパワーウィンドモータとに伝達する。

# [0156]

導電モジュール11は、図1及び図2に示すように、回路体10と、接続用コネクタ12と、スピーカ用コネクタ13と、スイッチ用コネクタ14と、ロック用コネクタ15と、モータ用コネクタ16と、を備えている。回路体10は、複数の導線17からなる。導線17は、それぞれ、図7に示すように、ドアトリム2のドアパネル4に相対する表面2aに取り付けられている。即ち、回路体10は、ドアトリム2の表面2aに取り付けられている。

# [0157]

導線17は、例えば、はんだなどの導電性の金属などからなる。導線17は、 それぞれ、線状に形成されている。導線17は、それぞれ、前記ヒンジユニット の近傍からスピーカ5とパワーウィンドスイッチユニット6とドアロックユニット7とパワーウィンドモータとのうちの一つに向かって延在している。

### [0158]

なお、図1及び図2では、前記導線17を四本のみ示している。そして、図1及び図2では、スピーカ用コネクタ13とスイッチ用コネクタ14とロック用コネクタ15とモータ用コネクタ16とには、それぞれ一本の導線17が接続している。しかしながら、本発明では、前記ドア3の取り付けられる電子機器に必要な数の導線17で、前記回路体10を構成しても良いことは勿論である。また、本明細書に示された回路体10とは、前記ドア3に取り付けられる電子機器を相互に電気的に接続するものである。

# [0159]

接続用コネクタ12は、前述したヒンジュニットの近傍に配される。接続用コネクタ12は、導線17の一端と接続した端子金具と、該端子金具を収容するコ

ネクタハウジング12 a と、を備えている。接続用コネクタ12は、自動車1の 車体8に取り付けられたメインハーネスのコネクタとコネクタ結合する。接続用 コネクタ12は、前記メインハーネスのコネクタとコネクタ結合することによっ て、バッテリなどからの電力などを回路体10に伝達する。

# [0160]

スピーカ用コネクタ13は、少なくとも一本の導線17の他端に接続した端子 金具と、該端子金具を収容するコネクタハウジング13aと、を備えている。ス ピーカ用コネクタ13は、スピーカ5のコネクタ5aとコネクタ結合する。スピ ーカ用コネクタ13は、スピーカ5のコネクタ5aとコネクタ結合することによ って、音声信号などをスピーカ5に伝達する。

### [0161]

スイッチ用コネクタ14は、少なくとも一本の導線17の他端に接続した端子 金具と、該端子金具を収容するコネクタハウジング14aと、を備えている。ス イッチ用コネクタ14は、パワーウィンドスイッチユニット6の図示しないコネ クタとコネクタ結合する。スイッチ用コネクタ14は、パワーウィンドスイッチ ユニット6のコネクタとコネクタ結合することによって、パワーウィンドスイッ チユニット6が操作されることによって生じる制御信号などを回路体10に伝達 する。

# [0162]

ロック用コネクタ15は、少なくとも一本の導線17の他端に接続した端子金具と、該端子金具を収容するコネクタハウジング15aと、を備えている。ロック用コネクタ15は、ドアロックユニット7のコネクタ7aとコネクタ結合する。ロック用コネクタ15は、ドアロックユニット7のコネクタ7aとコネクタ結合する合することによって、パワーウィンドスイッチユニット6が操作されることによって生じる制御信号などを、ドアロックユニット7に伝達する。

## [0163]

モータ用コネクタ16は、少なくとも一本の導線17の他端に接続した端子金具と、該端子金具を収容するコネクタハウジング16aと、を備えている。モータ用コネクタ16は、パワーウィンドモータのコネクタ16bとコネクタ結合す

る。モータ用コネクタ16は、パワーウィンドモータのコネクタ16bとコネクタ結合することによって、パワーウィンドスイッチユニット6が操作されることによって生じる制御信号などを、パワーウィンドモータに伝達する。

# [0164]

前述した構成の導電モジュール11は、ドアパネル4とドアトリム2との間に配される。このように、前記ドア3は、前述した構成の導電モジュール11がドアトリム2とドアパネル4との間に設けられることによって、ドアガラスを昇降させたり、ロック状態またはアンロック状態に操作される。

# [0165]

前述した構成の導電モジュール11の回路体10は、図3に示す回路体の製造装置20によって、ドアトリム2の表面2aに形成される。回路体の製造装置20は、噴出手段としてのノズル25と、ノズル駆動装置26と、被付着物駆動装置27と、制御装置24と、を備えている。

# [0166]

ノズル25は、図5及び図6に示すように、その内部に溶融した導電性の金属 (以下溶融金属Kと呼び、図5及び図6に示す)などを、一定量ずつ通すことの できる孔30を備えている。ノズル25には、孔30内に一定量ずつ溶融金属K を供給する溶融金属供給源28が接続している。孔30は、鉛直方向に沿って延 在しており、その開口端が下方に位置している。前記溶融金属供給源28は、は んだなどの導電性の金属を、粉末状または線状にして収容しており、粉末状また は線状の金属を溶融させて前記ノズル25の孔30内に供給する。

#### [0167]

ノズル25は、加圧された気体または圧電素子などを利用して、溶融金属Kを一定量ずつ孔30内を通して、被付着物駆動装置27に載置された被付着物としてのドアトリム2に向かって、金属粒として間欠的に噴出する。孔30が鉛直方向に沿って延在しているため、ノズル25は、鉛直方向に沿って下方に向かって、溶融金属Kを一定量ずつ金属粒として噴出する。前記噴出する金属として、はんだなどを用いることができる。

[0168]

なお、ノズル25が一度に噴出する溶融金属Kの量は、後述するように、ドアトリム2の表面2aなどの被付着面に付着した際に、ドアトリム2を破損させない量であるのが望ましい。一度に噴出する溶融金属Kの量が少ないと、金属粒一つあたりの熱量の総量が小さくなる。一方、一度に噴出する溶融金属Kの量が多いと、金属粒一つあたりの熱量の総量が大きくなってドアトリム2を溶かして破損させるからである。

# [0169]

さらに、ノズル25から間欠的に噴出する間隔は、ドアトリム2の表面2aに付着した金属粒同士が、互いに混じり合う間隔であるのが望ましい。即ち、直前に噴出した金属粒が硬化する前に、次の金属粒を付着させるのが望ましい。直前に噴出した金属粒が硬化すると、ドアトリム2に付着した金属粒同士の接続が不十分となり、導線17が断線する恐れが生じるからである。

# [0170]

ノズル駆動装置26は、ノズル25を支持している。ノズル駆動装置26は、 ノズル25を、図3中の矢印X1と矢印Y1と矢印Z1と矢印L1と矢印M1の それぞれに沿って移動自在とする。矢印X1と矢印Y1と矢印Z1とは、互いに 交差している。図示例では、矢印X1と矢印Y1と矢印Z1とは、互いに、直交 している。

# [0171]

図示例では、矢印Z1は、鉛直方向に沿って延在している。矢印X1と矢印Y1とは、それぞれ、水平方向に沿って延在している。矢印L1は、前記矢印X1を中心とする周方向に沿っている。即ち、矢印L1は、矢印X1回りの方向となっている。矢印M1は、前記矢印Y1を中心とする周方向に沿っている。即ち、矢印M1は、矢印Y1回りの方向となっている。

# [0172]

被付着物駆動装置27は、ノズル25とノズル駆動装置26との下方に設けられている。被付着物駆動装置27は、その上に、前記溶融金属Kを付着する被付着物を載置可能である。図示例では、被付着物駆動装置27は、被付着物としてドアトリム2を載置する。被付着物駆動装置27は、載置する被付着物を、図中

の矢印X2と矢印Y2と矢印Z2と矢印L2と矢印M2と矢印N2とのそれぞれ に沿って、移動自在とする。

[0173]

矢印X2と矢印Y2と矢印Z2とは、互いに交差している。図示例では、矢印X2と矢印Y2と矢印Z2とは、互いに、直交している。図示例では、矢印Z2は、鉛直方向に沿って延在している。即ち、矢印Z1, Z2は、互いに平行である。矢印X2と矢印Y2とは、それぞれ、水平方向に沿って延在している。矢印X1, X2は互いに平行であり、かつ矢印Y1, Y2は互いに平行である。

[0174]

矢印L2は、前記矢印X2を中心とする周方向に沿っている。即ち、矢印L2は、矢印X2回りの方向となっている。矢印M2は、前記矢印Y2を中心とする周方向に沿っている。即ち、矢印M2は、矢印Y2回りの方向となっている。矢印N2は、前記矢印Z2を中心とする周方向に沿っている。即ち、矢印N2は、矢印Z2回りの方向となっている。

[0175]

前述したノズル駆動装置26と被付着物駆動装置27とは、協同して、ノズル25とドアトリム2とを相対的に移動する。また、ノズル駆動装置26と被付着物駆動装置27とは、ノズル25の孔30と被付着物としてのドアトリム2の所望の箇所2b(図5及び図6に示す)とを、互いに相体させる。このとき、ノズル駆動装置26と被付着物駆動装置27とは、図5及び図6に示すように、孔30が、ドアトリム2の相対した箇所2bに直交するように、ノズル25及びドアトリム2とを相対的に移動する。なお、図6は、図5に示す状態から、被付着物駆動装置27が、主に矢印Y2回りに矢印M2に沿って移動した状態である。

[0176]

前述したノズル駆動装置26と被付着物駆動装置27とは、本明細書に記した 移動手段をなしている。ノズル駆動装置26と被付着物駆動装置27として、例 えば、伸縮自在なシリンダを6本備えた所謂6軸モーション装置を用いることが できる。

[0177]

制御装置24は、周知のCPUとROMとRAMとを備えたコンピュータである。制御装置24は、ノズル駆動装置26と被付着物駆動装置27と溶融金属供給源28などと接続している。制御装置24は、ノズル駆動装置26と被付着物駆動装置27と溶融金属供給源28とを制御して、回路体の製造装置20全体の制御をつかさどる。

# [0178]

制御装置24は、記憶手段としての記憶部21と、データ変換手段としての変換部29と、制御手段としての制御部22と、を備えている。記憶部21は、図18に示す機械としての自動車1全体の座標系Caでの、例えば、構造部材としてのドアトリム2の位置と、該ドアトリム2の形状と、ドア3に取り付けられる各電子機器5,6,7間を接続する回路体10の位置と、該回路体10の形状と、を示す3次元のデータD1を記憶している。

# [0179]

前記自動車1全体の座標系CaでのデータD1は、該自動車1の設計時に定められる。自動車1の設計時には、自動車1の全ての構造部材それぞれの位置及び形状と、該自動車に装備される全ての電子機器及び部品の位置及び形状と、これらの電子機器間を接続する回路体それぞれの位置と形状と、を示した全体データD1が定められる。したがって、前記データD1は、この全体データD1の一部である。

# [0180]

前記回路体10の位置及び形状とは、具体的には、前記回路体10が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、隣り合う座標間での回路体10の導線17の断面積と、を含んでいる。なお、この導線17の断面積とは、導線17が延在する方向に対し直交する方向に沿った断面の面積である。

## [0181]

前記座標系Caは、自動車1を基準としている。座標系Caは、例えば、図1 8中の矢印Xaに沿うX軸と、矢印Yaに沿うY軸と、矢印Zaに沿うZ軸と、 で定められる。X軸Xaは自動車1の前後方向に沿い、Y軸Yaは自動車1の幅 方向に沿い、Z軸Zaは自動車1の鉛直方向に沿っている。これらのX軸Xaと Y軸YaとZ軸Zaとが交わる原点は、自動車1の任意の位置で良い。

[0182]

このため、記憶部21は、前記自動車1全体の座標系Caでの、構造部材としてのドア3のドアトリム2の位置及び形状と、前記回路体10の位置及び形状と、を示す3次元のデータD1を記憶している。したがって、記憶部21は、自動車1全体の座標系Caでの、前記回路体10が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、隣り合う座標間での回路体10の導線17の断面積と、を含んだデータD1を記憶している。

# [0183]

変換部29は、前記座標系CaでのデータD1を、各構造部材の座標系Cb(図2に示す)での第2データD2に変換する。なお、第2データD2は、後述する絶縁フィルム31などの中間部材を基準とした座標系で示されても良い。図示例では、座標系Cbは、ドアトリム2を基準としている。即ち、図示例では、第2データD2は、ドアトリム2を基準とした座標系Cbでの、前記回路体10が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、隣り合う座標間での回路体10の導線17の断面積と、を含んでいる。

# [0184]

前記第2データD2は、自動車1を構成する構造部材毎に定められる。前記第2データD2は、各構造部材に対する回路体10の経路、長さ及び太さである。ドアトリム2の場合、座標系Cbは、例えば、図2中の矢印Xbに沿うX軸と、矢印Ybに沿うY軸と、矢印Zbに沿うZ軸と、で定められる。これらのX軸XbとY軸YbとZ軸Zbとは、互いに直交している。X軸Xbはドアトリム2の長手方向に沿い、Y軸Ybはドアトリム2の幅方向に沿い、Z軸Zbはドアトリム2の表面2aに対し直交する方向に沿っている。

#### [0185]

このように、変換部29は、自動車1全体の座標系Caでの前記回路体10が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、隣り合う座標間での回路体10の導線17の断面積とを、各構成部材(ドアトリム2)の座標系Cbでの前記回路体10が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座

標間の距離と、隣り合う座標間での回路体10の導線17の断面積とに変換する

# [0186]

制御部22は、ドアトリム2の座標系Cbでの前記回路体10が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、隣り合う座標間での回路体10の導線17の断面積とに基いて、前記ノズル駆動装置26と被付着物駆動装置27と溶融金属供給源28とを制御して、ドアトリム2とノズル25とを相対的に移動させながら、ノズル25から溶融金属Kをドアトリム2に向かって一定量ずつ間欠的に噴出する。即ち、制御部22は、自動車1のドアトリム2の位置及び形状と、回路体10の位置及び形状と、に基いて、溶融金属Kをドアトリム2又は後述の絶縁フィルム31に付着させる。

# [0187]

制御部22は、ノズル25から溶融金属Kをドアトリム2に向かって一定量ずつ間欠的に噴出して、該溶融金属Kをドアトリム2の表面2aに順次付着させる。こうして、制御部22が、ドアトリム2の表面2aに該溶融金属Kを順次付着させて、前述した構成の回路体10を形成する。

### [0188]

制御装置24の記憶部21には、データD1入力手段としての入力装置23が接続している。入力装置23は、前記自動車1全体の座標系Caでの、構造部材 (ドアトリム2) と該構造部材 (ドアトリム2) に取り付けられる回路体10との3次元での相対位置のデータD1を、記憶部21に入力するために用いられる。入力装置23として、例えば、CD-ROM駆動装置などの各種の記憶媒体のデータD1を読み取り可能な記録媒体駆動装置などを用いることができる。

#### [0189]

本実施形態の回路体の製造装置20を用いて、自動車1のドアトリム2に回路体10を形成する際には、まず、入力装置23から、自動車1全体の座標系Caでのドアトリム2の位置及び形状と回路体10の位置及び形状とを示す前述したデータD1を、記憶部21に入力しておく。その後、図4中のステップS1において、変換部29が前記座標系Caで示されるデータD1を、ドアトリム2の座

標系Cbで示される前述した第2データD2に変換して、ステップS2に進む。

[0190]

ステップS2では、制御部22が前記第2データD2に基いて、ノズル駆動装置26と被付着物駆動装置27とを駆動しながらノズル25から、溶融金属Kをドアトリム2に向かって一定量ずつ噴出して、ステップS3に進む。ステップS3では、噴出した粒状の溶融金属K(金属粒)が、ドアトリム2の表面2aに順次付着して、回路体10がドアトリム2の表面2aに形成される。

# [0191]

このように、回路体の製造装置20は、前記データD1及び第2データD2に基いて、自動車1に対する前述した回路体10が通る座標と、これらの座標のうち互いに隣り合う座標間の距離と、隣り合う座標間での回路体10の導線17の断面積と、に基いて、ドアトリム2とノズル25とを相対的に移動させながら、ノズル25から一定量ずつ溶融金属Kを噴出する。そして、回路体の製造装置20は、溶融金属Kを、ドアトリム2の表面2aに順次付着させて、ドアトリム2の表面2aに回路体10を形成する。

## [0192]

本実施形態によれば、機械としての自動車1の構造部材としてのドアトリム2に向かって、溶融金属Kを噴出して該溶融金属Kを付着させることによって、回路体10を構成する。このため、回路体10を、前記ドアトリム2及びドアパネル4に取り付けられる各電子機器5,6,7間を接続するワイヤハーネスとして用いることができる。このように、回路体の製造装置20は、溶融金属供給源28がはんだなどの金属の粉末又は線を加熱・溶融して、加圧された気体とともにノズル25から吹き出して、ドアトリム2や後述する絶縁フィルム31に付着させる。こうして、回路体の製造装置20は、金属溶射を行っている。

#### [0193]

また、自動車1のドアトリム2の位置及び形状と、回路体10の位置及び形状と、に基いて、溶融金属Kをドアトリム2又は後述の絶縁フィルム31に付着させる。このため、前記回路体10を構成する際に、該回路体10の2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。

# [0194]

このため、前記自動車1の設計終了後に、該自動車1の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記自動車1の開発段階において、試作品を容易に短時間で製造でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

# [0195]

また、本実施形態では自動車1を基準とした座標系Caで示される前記回路体10などのデータD1を、該回路体10を付着するドアトリム2を基準とした座標系Cbで示される第2データD2に変換する。そして、該第2データD2に基いて、溶融金属Kをドアトリム2の表面2aに順次付着させて回路体10を構成する。このため、前記ドアトリム2の所望の位置に回路体10を確実に形成できる。したがって、前記回路体10をワイヤハーネスとしてより確実に用いることができる。

# [0196]

さらに、座標系Caで示される前記回路体10などのデータD1を、該回路体10を付着するドアトリム2の座標系Cbで示される第2データD2に変換するので、前記回路体などの2次元の図面を作成する必要がない。このため、前記自動車1の設計終了後に、該自動車1の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とをより確実に抑制できる。

# [0197]

また、ノズル駆動装置26と被付着物駆動装置27とは、前記座標系Cbでの第2データD2に基いて、図5及び図6に示すように、孔30がドアトリム2の相対した箇所2bに直交するように、ノズル25及びドアトリム2とを移動する。さらに、孔30が鉛直方向に沿っている。このため、表面2aに付着した金属粒が位置ずれしにくい。したがって、溶融金属Kをドアトリム2の所望の位置により確実に付着できる。

# [0198]

さらに、溶融金属Kをドアトリム2に向かって噴出して回路体10を形成する

ので、図8(a)に示すように、溶融金属K(金属粒)を重ねてドアトリム2に付着させることができる。したがって、回路体10の導線17の断面積を容易に所望の断面積とでき、前記自動車1に配索される回路体10を構成するために、多数の種類の電線を蓄えておく必要も生じない。

[0199]

また、図8(b)に示すように、ドアトリム2に形成した回路体10に絶縁体37を重ねて、該絶縁体37によって回路体10の導線17を被覆しても良い。この場合、回路体10の導線17と、ドアパネル4などとが短絡することを防止できる。

[0200]

また、溶融金属Kを噴出して回路体10を形成するので、溶融金属K(金属粒)を一度に噴出する量及び噴出間隔を調整することによって、図9(a)に示すように、複数の導線17を互いに絶縁状態のまま交差させることもできる。したがって、回路体10の回路設計の自由度が増す。

[0201]

この場合、図9(b)に示すように、交差する導線17間に絶縁体37を配置するのが望ましい。この場合、ドアトリム2に形成した回路体10に重ねられた絶縁体37に、さらに金属粒を付着させて導線17を構成するのが望ましい。図9(b)に示す場合には、絶縁体37が、交差する導線17が互いに短絡することを防止できる。したがって、導線17同士を確実に交差させることができ、回路体10の回路設計の自由度がより一層増す。

[0202]

図8(b)及び図9(b)に示すように、絶縁体37を付着させる際には、図12に示す回路体の製造装置20を用いる。なお、図3に示した回路体の製造装置20と同一構成部分には、同一符号を付して説明を省略する。図12に示す回路体の製造装置20は、絶縁体噴出手段としての絶縁体ノズル35と、第2移動手段としての絶縁体ノズル駆動装置36と、を備えている。

[0203]

絶縁体ノズル35は、前述したノズル25と略構成が等しい。絶縁体ノズル3

5は、その内部に溶融した絶縁体Gを、一定量ずつ通すことのできる孔を備えている。絶縁体ノズル35には、前記孔内に一定量ずつ溶融した絶縁体Gを供給できる溶融絶縁体供給源38が接続している。前記溶融絶縁体供給源38は、合成樹脂などの絶縁性の樹脂を、粉末状または線状にして収容しており、粉末状または線状の樹脂を溶融させて前記ノズル35の孔内に供給する。

[0204]

絶縁体ノズル35は、加圧された気体または圧電素子などを利用して、溶融した絶縁体Gを一定量ずつ前記孔内を通して、被付着物駆動装置27に載置された被付着物としてのドアトリム2に向かって、粒状体として間欠的に噴出する。絶縁体ノズル35は、鉛直方向に沿って下方に向かって、溶融した絶縁体Gを一定量ずつ粒状体として噴出する。絶縁体37(図8(b)及び図9(b)に示す)として、周知の合成樹脂などを用いることができる。

[0205]

なお、絶縁体ノズル35が一度に噴出する溶融した絶縁体Gの量は、前記ノズル25から噴出される溶融金属Kと同様に、ドアトリム2の表面2aなどの被付着面に付着した際に、ドアトリム2を破損させない量であるのが望ましい。

[0206]

絶縁体ノズル駆動装置36は、絶縁体ノズル35を支持している。絶縁体ノズル駆動装置36は、絶縁体ノズル35を、図12中の矢印X3と矢印Y3と矢印Z3と矢印L3と矢印M3のそれぞれに沿って移動自在とする。矢印X3と矢印Y3と矢印Z3とは、互いに交差している。図示例では、矢印X3と矢印Y3と矢印Z3とは、互いに、直交している。

[0207]

図示例では、矢印Z3は、鉛直方向に沿って延在している。矢印X3と矢印Y3とは、それぞれ、水平方向に沿って延在している。矢印L3は、前記矢印X3を中心とする周方向に沿っている。即ち、矢印L3は、矢印X3回りの方向となっている。矢印M3は、前記矢印Y3を中心とする周方向に沿っている。即ち、矢印M3は、矢印Y3回りの方向となっている。

[0208]

前記絶縁体ノズル駆動装置36は、前記被付着物駆動装置27に載置されたドアトリム2に対し、絶縁体ノズル35を相対的に移動させる。この絶縁体ノズル駆動装置36として、前述した駆動装置26,27と同様に、伸縮自在なシリンダを6本備えた所謂6軸モーション装置を用いることができる。

# [0209]

制御装置24の制御部22は、前述したデータD1及び第2データD2に基いて、図13に示すように、前記駆動装置27,36を相対的に移動させながら、 絶縁体ノズル35から溶融した絶縁体Gをドアトリム2即ち金属粒からなる導線 17に向かって噴出させる。そして、前記溶融した絶縁体Gを前記導線17など に付着させて、絶縁体37を導線17に重ねる。このように、回路体の製造装置 20は、溶融絶縁体供給源38が、合成樹脂などの絶縁性の粉末又は線状の樹脂 を加熱・溶融して、加圧された気体とともにノズル35から吹き出して、回路体 10の導線17に重ねる。こうして、回路体の製造装置20は、絶縁体37の溶 射を行っている。

# [0210]

また、絶縁体ノズル36から溶融した絶縁体Gを回路体10の導線17に重ねることなく、図11に示すように、回路体10に絶縁体としてのシート40を重ねても良い。シート40は、例えば、絶縁性を有する合成樹脂からなる。そして、シート40の上に更に、溶融した金属Kを重ねて、回路体10を形成しても良い。

#### [0211]

さらに、前述した実施形態では、自動車1のドアトリム2に溶融金属Kを付着させて、回路体10を形成している。しかしながら、本発明では、図10に示すように、導電性の構造部材としてのドアパネル4に中間部材としての絶縁フィルム31などを介して、溶融金属K(金属粒)を付着させて回路体10を構成しても良い。

## [0212]

図10に示す例では、絶縁フィルム31は、絶縁性の合成樹脂からなりかつ薄いフィルム状に形成されている。絶縁フィルム31は、ドアパネル4に取り付け

られる。この場合でも、自動車1の設計終了後に得られる座標系Caでの前記回路体10などのデータD1を、第2データD2に変換する。なお、この場合、第2データD2を示す座標系Cbは、ドアトリム2又は絶縁フィルム31を基準にする。

# [0213]

そして、被付着物駆動装置27に絶縁フィルム31等を載置し、前記第2データD2に基いて、駆動装置26,27でノズル25と絶縁フィルム31とを相対的に移動させながら、溶融金属Kを絶縁フィルム31の表面31aに順次付着させて回路体10を形成する。

# [0214]

このため、前記ドアパネル4の所望の位置に回路体10を確実に形成できる。 したがって、前記回路体10をワイヤハーネスとしてより確実に用いることができる。さらに、溶融金属Kを絶縁フィルム31の表面31aに順次付着させて回路体10を構成するので、自動車1の設計から量産に移行する所要工数及び時間を短縮できる。また、表面31aに付着した導線(金属)17間を確実に絶縁できる。

# [0215]

さらに、本発明では、前記絶縁フィルム31の他に、導電性の構造部材に直接 絶縁性の合成樹脂を塗布した後前記回路体を形成しても良く、板状の絶縁材に前 記回路体を形成しても良い。また、溶融した絶縁体Gを、加圧した気体とともに エアロゾルとして、ドアトリム2の表面2aなどの構造部材に向かって噴出して も良い。

# [0216]

回路体を形成した後、絶縁フィルム31または板状の絶縁材を導電性の構造部材に取り付けても良く、絶縁フィルム31または板状の絶縁材を導電性の構造部材に取り付けた後に、絶縁フィルム31または板状の絶縁材に回路体を形成しても良いことは勿論である。

# [0217]

なお、絶縁フィルム31などの中間部材に回路体10を形成する際にも、図1

2に示す回路体の製造装置20を用いて、前記中間部材に絶縁体37を付着させても良い。勿論、導線17を絶縁体37で被覆しても良く、互いに交差する導線17同士を絶縁体37で絶縁状態に保っても良い。

#### [0218]

また、図3及び図12に示した回路体の製造装置20は、溶融金属Kを一定量ずつドアトリム2または絶縁フィルム31に吹き付けて、回路体10を形成している。しかしながら、本発明では、図14(a)及び図14(b)中に点線で示すように、溶融金属Kを加圧された気体とともにエアロゾルとして、ドアトリム2または絶縁フィルム31に吹き付けて、回路体10を形成してもよい。このとき、溶融金属Kが飛散する恐れのある場合には、前記ドアトリム2または絶縁フィルム31にマスクを取り付けるのが望ましい。なお、マスクとは、前記回路体10の導線17の形状に沿った孔を備えたものである。マスクは、該孔を通してドアトリム2または絶縁フィルム31に溶融金属Kを付着させる。

# [0219]

また、図3及び図12に示した回路体の製造装置20は、導線17及び絶縁体37をドアトリム2や絶縁フィルム31などに形成する際に、所謂コールドスプレ(Cold Spray)を用いても良い。導線17を形成する際には、導線17を構成する金属の融点または軟化温度よりも低い温度の気体(ガス)をノズル25の孔30内で超音速流にする。ノズル25の孔30内の超音速の流れの中に導線17を構成する金属の粒子を投入する。導線17を構成する金属の粒子を固相状態のまま、ドアトリム2や絶縁フィルム31などに高速で衝突させて、導線17即ち回路体10を形成する。

#### [0220]

また、絶縁体37を形成する際には、絶縁体37を構成する合成樹脂の融点または軟化温度よりも低い温度の気体(ガス)を絶縁体ノズル35の孔内で超音速流にする。絶縁体ノズル35の孔内の超音速の流れの中に絶縁体37を構成する合成樹脂の粒子を投入する。絶縁体37を構成する合成樹脂の粒子を固相状態のまま、導線17などに高速で衝突させて、絶縁体37を形成する。

#### [0221]

前述したコールドスプレを用いると、金属の粒子及び合成樹脂の粒子一つあたりの熱量を低くできる。したがって、ドアトリム2や絶縁フィルム31が破損することを防止できる。

[0222]

また、図3及び図12に示した回路体の製造装置20は、溶融金属Kを一定量ずつドアトリム2または絶縁フィルム31に吹き付けて、回路体10を形成している。しかしながら、本発明では、図15及び図16に示すように、溶融した導電性プラスチックPや導電性ペーストSを加圧された気体などとともに、一定量ずつドアトリム2または絶縁フィルム31に吹き付けて、回路体10を形成しても良い。

[0223]

図15に示す場合では、ノズル25に導電性プラスチック供給源41が接続している。導電性プラスチック供給源41は、導電性プラスチックを、粉末状または線状にして収容しており、粉末状または線状の導電性のプラスチックを溶融させて前記ノズル25の孔30内に供給する。

[0224]

導電性プラスチックとは、絶縁性のプラスチック中に金属粉末や金属のウイスカー(ひげ結晶)を分散して導電性を付与したものと、高分子電荷移動錯体や高分子電解質などの有機導電性高分子化合物と、の双方を示している。即ち、本発明では、金属粉末や金属のウイスカーを混入したプラスチックまたは樹脂自体が導電性を有するプラスチックを、加熱溶融して構造部材や中間部材に吹き付けて、回路体10を構成する。有機導電性高分子化合物として、例えば、ポリアセチレン (Polyacetylene)を用いることができる。

[0225]

図15(a)及び図15(b)に示す例では、導電性プラスチック供給源41で溶融した導電性プラスチックPをノズル25の孔30から粒状体として間欠的に、ドアトリム2又は絶縁フィルム31に向かって噴出する。ドアトリム2の表面2aや絶縁フィルム31に導電性プラスチック粒を付着させて、前記回路体10の導線17を形成する。

[0226]

図16に示す場合では、ノズル25に導電性ペースト供給源42が接続している。 導電性ペースト供給源42は、導電性ペーストSを収容しており、該導電性ペーストSを前記ノズル25の孔30内に供給する。

[0227]

導電性ペーストSとは、金属粉末や金属のウイスカー(ひげ結晶)と、絶縁性の樹脂と、該樹脂を溶かす溶液とを含んだものである。導電性ペーストSとは、前記溶液で樹脂を溶かし、該樹脂中に金属粉末や金属のウイスカー(ひげ結晶)を分散して、ペースト状にしたものである。

[0228]

図16(a)及び図16(b)に示す例では、導電性ペースト供給源42に収容された導電性ペーストSをノズル25の孔30から粒状体として間欠的に、ドアトリム2又は絶縁フィルム31に向かって噴出する。ドアトリム2の表面2a や絶縁フィルム31に導電性ペースト粒を付着させる。その後、常温中で放置又は加熱する。そして、前記溶液を蒸発させて導電性ペーストSを硬化させて、回路体10の導線17を形成する。

[0229]

また、図12に示した回路体の製造装置20は、溶融した絶縁体Gを一定量ずつドアトリム2または絶縁フィルム31に吹き付けて、回路体10に絶縁体37を重ねている。しかしながら、本発明では、図17に示すように、絶縁性ペーストのを加圧された気体などとともに、一定量ずつドアトリム2の表面2aまたは絶縁フィルム31の表面に形成された回路体10に吹き付けて、回路体10の導線17に絶縁体37を重ねても良い。

[0230]

この場合、絶縁体ノズル35に絶縁性ペースト供給源43が接続している。絶縁性ペースト供給源43は、絶縁性ペーストOを収容しており、該絶縁性ペーストOを前記絶縁体ノズル35の孔内に供給する。

[0231]

絶縁性ペーストOとは、絶縁性の樹脂と、該樹脂を溶かす溶液とを含んだもの

である。絶縁性ペーストOとは、前記溶液で樹脂を溶かし、ペースト状にしたものである。

[0232]

図17(a)及び図17(b)に示す例では、絶縁性ペースト供給源43に収容された絶縁性ペーストOを絶縁体ノズル35の孔から粒状体として間欠的に、ドアトリム2又は絶縁フィルム31に形成された回路体10に向かって噴出する。回路体10上に絶縁性ペースト粒を付着させる。その後、常温中で放置又は加熱する。そして、前記溶液を蒸発させて絶縁性ペーストOを硬化させて、回路体10の導線17上に絶縁体37を重ねる。

[0233]

また、本発明では、回路体10に絶縁体37を重ねた後に、さらに絶縁体37に向かって、溶融金属K、溶融した導電性プラスチックPや導電性ペーストSを一定量ずつ間欠的に噴出しても良い。そして、絶縁体37上に回路体10の導線17を更に重ねても良い。

[0234]

前述した実施形態では、自動車1のドアトリム2またはドアパネル4及びこれらに取り付けられる中間部材としての絶縁フィルム31などに、回路体10を形成している。しかしながら、本発明は、自動車1のルーフパネル、ルーフトリム、インストルメントパネルなどの各種の構造部材又は、これらの構造部材に取り付けられる中間部材に、溶融金属K、溶融した導電性プラスチックPや導電性ペーストSを噴出して、前記回路体10を形成しても良いことは勿論である。

[0235]

また、前述した実施形態では、記憶部21に座標系CaでのデータD1を入力 している。しかしながら、本発明では、記憶部21に直接座標系Cbでの第2デ ータD2を入力しても良い。この場合、変換部29は、勿論、不要となる。

[0236]

さらに、本発明は、自動車に限定されることなく、機械としてのポータブルコンピュータや冷蔵庫などや各種の産業機械などにも用いることができる。この場合、各種の機械の筐体などの構造部材または該構造部材に取り付けられる中間部

材に向かって、溶融金属K、溶融した導電性プラスチックPや導電性ペーストSを噴出して、回路体を形成することは勿論である。

[0237]

その他の利点および変形例は当業者にとって容易に考え付くことになるであろう。この発明のより広い概念は、特定の詳細な代表的装置や、ここに記載された図示例に限定される性質のものではない。すなわちこの発明の種々の変形例は、添付の特許請求の範囲およびそれと同様のものにより規定された大きな発明の概念から逸脱しない範囲でなすことが可能である。

[0238]

# 【発明の効果】

以上説明したように請求項1に記載の本発明は、機械の構造部材の位置等と、 回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、溶融金属を構造部材の表面 に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配 索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

# [0239]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

# [0240]

さらに、回路体の断面積を容易に所望の断面積にできるので、前記機械に配索 されるワイヤハーネスを構成するために、多数の種類の電線を蓄えておく必要も 生じない。

#### [0241]

請求項2に記載の本発明は、機械の構造部材の位置等と、回路体の位置等と、 を示す3次元のデータに基いて、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面

に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

# [0242]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

# [0243]

さらに、回路体の断面積を容易に所望の断面積にできるので、前記機械に配索 されるワイヤハーネスを構成するために、多数の種類の電線を蓄えておく必要も 生じない。

# [0244]

請求項3に記載の本発明は、機械の構造部材の位置等と、回路体の位置等と、 を示す3次元のデータに基いて、導電性ペーストを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

#### [0245]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

#### [0246]

さらに、回路体の断面積を容易に所望の断面積にできるので、前記機械に配索

されるワイヤハーネスを構成するために、多数の種類の電線を蓄えておく必要も 生じない。

# [0247]

請求項4に記載の本発明は、機械の構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、溶融金属を構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記構造部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

# [0248]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

# [0249]

請求項5に記載の本発明は、機械の構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記構造部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

# [0250]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品によ

り反映しやすくなる。

# [0251]

請求項6に記載の本発明は、機械の構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、導電性ペーストを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記構造部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

# [0252]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

# [0253]

請求項7に記載の本発明は、構造部材の表面に形成された回路体が該構造部材などと短絡することを防止できる。このため、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できることにくわえ、回路体などが前記機械の構造部材などと短絡することを防止できる。

#### [0254]

請求項8に記載の本発明は、回路体を、金属からなる導線同士が互いに交差するように形成しても、絶縁体がこれらの導線同士を絶縁状態に保つ。このため、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できることにくわえ、確実に前記導線同士を交差させることができるので、回路体の回路設計の自由度が増すこととなる。

#### [0255]

請求項9に記載の本発明は、回路体を、導電性プラスチックからなる導線同士が互いに交差するように形成しても、絶縁体がこれらの導線同士を絶縁状態に保

つ。このため、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できることにくわえ、確実に前記導線同士を交差させることができるので、回路体の回路設計の自由度が増すこととなる。

# [0256]

請求項10に記載の本発明は、回路体を、導電性ペーストからなる導線同士が 互いに交差するように形成しても、絶縁体がこれらの導線同士を絶縁状態に保っ 。このため、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数 と所要時間とを抑制できることにくわえ、確実に前記導線同士を交差させること ができるので、回路体の回路設計の自由度が増すこととなる。

#### [0257]

請求項11に記載の本発明は、機械の構造部材に取り付けられる中間部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、溶融金属を中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。さらに、溶融金属を絶縁性の中間部材に付着させるので、前記回路体を構成する導体同士が互いに短絡することを防止できる。

#### [0258]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

#### [0259]

請求項12に記載の本発明は、機械の構造部材に取り付けられる中間部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、溶融した導電性プラスチックを中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能と

なる。さらに、溶融した導電性プラスチックを絶縁性の中間部材に付着させるので、前記回路体を構成する導体同士が互いに短絡することを防止できる。

[0260]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

[0261]

請求項13に記載の本発明は、機械の構造部材に取り付けられる中間部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、導電性ペーストを中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。さらに、導電性ペーストを絶縁性の中間部材に付着させるので、前記回路体を構成する導体同士が互いに短絡することを防止できる。

[0262]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

[0263]

請求項14に記載の本発明は、機械の構造部材に取り付けられる中間部材又は 前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データに基いて、溶融金属を中 間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記中間部材の所

望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

# [0264]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

# [0265]

請求項15に記載の本発明は、機械の構造部材に取り付けられる中間部材又は 前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データに基いて、溶融した導電 性プラスチックを中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため 、前記中間部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前 記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いるこ とが可能となる。

#### [0266]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

# [0267]

請求項16に記載の本発明は、機械の構造部材に取り付けられる中間部材又は 前記構造部材を基準にした座標系で示される第2データに基いて、導電性ペース トを中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記中間部 材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実に用いることが可能となる。

# [0268]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

# [0269]

請求項17に記載の本発明は、中間部材の表面に形成された回路体が機械の構造部材などと短絡することを防止できる。このため、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できることにくわえ、回路体の導線などが前記機械の構造部材などと短絡することを防止できる。

#### [0270]

請求項18に記載の本発明は、回路体を、金属からなる導線同士が互いに交差 するように形成しても、絶縁体がこれらの導線同士を絶縁状態に保つ。このため 、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間 とを抑制できることにくわえ、確実に前記導線同士を交差させることができるの で、回路体の回路設計の自由度が増すこととなる。

#### [0271]

請求項19に記載の本発明は、回路体を、導電性プラスチックからなる導線同士が互いに交差するように形成しても、絶縁体がこれらの導線同士を絶縁状態に保つ。このため、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できることにくわえ、確実に前記導線同士を交差させることができるので、回路体の回路設計の自由度が増すこととなる。

#### [0272]

請求項20に記載の本発明は、回路体を、導電性ペーストからなる導線同士が 互いに交差するように形成しても、絶縁体がこれらの導線同士を絶縁状態に保つ 。このため、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数 と所要時間とを抑制できることにくわえ、確実に前記導線同士を交差させること ができるので、回路体の回路設計の自由度が増すこととなる。

# [0273]

請求項21に記載の本発明は、機械の構造部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融金属を前記構造部材に向かって噴出する。そして、溶融金属を構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

# [0274]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

# [0275]

請求項22に記載の本発明は、機械の構造部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融した導電性プラスチックを前記構造部材に向かって噴出する。そして、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

#### [0276]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次

元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

# [0277]

請求項23に記載の本発明は、機械の構造部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が導電性ペーストを前記構造部材に向かって噴出する。そして、導電性ペーストを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

# [0278]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

#### [0279]

請求項24に記載の本発明は、機械の構造部材を基準とした座標系で示される 第2データに基いて、噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前 記噴出手段が溶融金属を前記構造部材に向かって噴出する。そして、溶融金属を 構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。

#### [0280]

このため、前記構造部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実

に用いることが可能となる。

[0281]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

[0282]

請求項25に記載の本発明は、機械の構造部材を基準とした座標系で示される 第2データに基いて、噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前 記噴出手段が溶融した導電性プラスチックを前記構造部材に向かって噴出する。 そして、溶融した導電性プラスチックを構造部材の表面に順次付着させて回路体 を形成する。

[0283]

このため、前記構造部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。したがって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実 に用いることが可能となる。

[0284]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

[0285]

請求項26に記載の本発明は、機械の構造部材を基準とした座標系で示される

第2データに基いて、噴出手段と前記構造部材とを相対的に移動させながら、前 記噴出手段が導電性ペーストを前記構造部材に向かって噴出する。そして、導電 性ペーストを構造部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。

[0286]

このため、前記構造部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。した がって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実 に用いることが可能となる。

[0287]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

[0288]

請求項27ないし請求項32に記載の本発明は、構造部材の表面に形成された 回路体が該構造部材などと短絡することを防止できる。このため、機械の設計終 了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる ことにくわえ、回路体を構成する導線などが前記機械の構造部材などと短絡する ことを防止できる。

[0289]

請求項33に記載の本発明は、回路体を、金属からなる導線同士が互いに交差するように形成しても、絶縁体がこれらの導線同士を絶縁状態に保つ。このため、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できることにくわえ、確実に前記導線同士を交差させることができるので、回路体の回路設計の自由度が増すこととなる。

[0290]

請求項34に記載の本発明は、回路体を、導電性プラスチックからなる導線同

士が互いに交差するように形成しても、絶縁体がこれらの導線同士を絶縁状態に保つ。このため、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できることにくわえ、確実に前記導線同士を交差させることができるので、回路体の回路設計の自由度が増すこととなる。

# [0291]

請求項35に記載の本発明は、回路体を、導電性ペーストからなる導線同士が互いに交差するように形成しても、絶縁体がこれらの導線同士を絶縁状態に保つ。このため、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できることにくわえ、確実に前記導線同士を交差させることができるので、回路体の回路設計の自由度が増すこととなる。

#### [0292]

請求項36に記載の本発明は、機械の構造部材に取り付けられる中間部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融金属を前記中間部材に向かって噴出する。そして、溶融金属を中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

#### [0293]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

#### [0294]

請求項37に記載の本発明は、機械の構造部材に取り付けられる中間部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融した導電性プラスチッ

クを前記中間部材に向かって噴出する。そして、溶融した導電性プラスチックを 中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前 記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

# [0295]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

# [0296]

請求項38に記載の本発明は、機械の構造部材に取り付けられる中間部材の位置等と、回路体の位置等と、を示す3次元のデータに基いて、噴出手段と前記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が導電性ペーストを前記中間部材に向かって噴出する。そして、導電性ペーストを中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。このため、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとして用いることが可能となる。

#### [0297]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

#### [0298]

請求項39に記載の本発明は、機械の構造部材に取り付けられる中間部材又は 前記構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、噴出手段と前 記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融金属を前記中間部 材に向かって噴出する。そして、溶融金属を中間部材の表面に順次付着させて回 路体を形成する。

[0299]

このため、前記中間部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。した がって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実 に用いることが可能となる。

[0300]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

[0301]

請求項40に記載の本発明は、機械の構造部材に取り付けられる中間部材又は 前記構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、噴出手段と前 記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が溶融した導電性プラス チックを前記中間部材に向かって噴出する。そして、溶融した導電性プラスチッ クを中間部材の表面に順次付着させて回路体を形成する。

[0302]

このため、前記中間部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。した がって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実 に用いることが可能となる。

[0303]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所

要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を 短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産で き、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品によ り反映しやすくなる。

[0304]

請求項41に記載の本発明は、機械の構造部材に取り付けられる中間部材又は 前記構造部材を基準とした座標系で示される第2データに基いて、噴出手段と前 記中間部材とを相対的に移動させながら、前記噴出手段が導電性ペーストを前記 中間部材に向かって噴出する。そして、導電性ペーストを中間部材の表面に順次 付着させて回路体を形成する。

[0305]

このため、前記中間部材の所望の位置に前記回路体を確実に形成できる。した がって、前記回路体を前記構造部材に配索されるワイヤハーネスとしてより確実 に用いることが可能となる。

[0306]

前記回路体を形成する際に、前記機械に配索されるワイヤハーネスなどの2次元の図面を作成する必要がないとともに、電線を所望の長さに切断する必要もない。このため、前記機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できる。また、設計終了後から生産に移行する時間を短縮できるため、前記機械の開発段階において、試作品を容易に短時間で生産でき、かつ該試作品のコストを抑制できるとともに、該試作品の成果を量産品により反映しやすくなる。

[0307]

請求項42ないし請求項47に記載の本発明は、中間部材の表面に形成された 回路体が機械の構造部材などと短絡することを防止できる。このため、機械の設 計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制で きることにくわえ、回路体の導線などが前記機械の構造部材などと短絡すること を防止できる。

[0308]

請求項48に記載の本発明は、回路体を、金属からなる導線同士が互いに交差 するように形成しても、絶縁体がこれらの導線同士を絶縁状態に保つ。このため 、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間 とを抑制できることにくわえ、確実に前記導線同士を交差させることができるの で、回路体の回路設計の自由度が増すこととなる。

[0309]

請求項49に記載の本発明は、回路体を、導電性プラスチックからなる導線同士が互いに交差するように形成しても、絶縁体がこれらの導線同士を絶縁状態に保つ。このため、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数と所要時間とを抑制できることにくわえ、確実に前記導線同士を交差させることができるので、回路体の回路設計の自由度が増すこととなる。

[0310]

請求項50に記載の本発明は、回路体を、導電性ペーストからなる導線同士が 互いに交差するように形成しても、絶縁体がこれらの導線同士を絶縁状態に保つ 。このため、機械の設計終了後に、該機械の量産に移行する際にかかる所要工数 と所要時間とを抑制できることにくわえ、確実に前記導線同士を交差させること ができるので、回路体の回路設計の自由度が増すこととなる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の一実施形態にかかる回路体の製造方法で得られた回路体を備えたドアを分解して示す斜視図である。

#### 【図2】

図1に示されたドアのドアトリムの斜視図である。

#### 【図3】

図1に示されたドアのドアトリムに回路体を形成する回路体の製造装置の構成 を示す説明図である。

#### 【図4】

図3に示された回路体の製造装置を用いて回路体を形成する過程を示すフロー チャートである。 【図5】

図3に示された回路体の製造装置がドアトリムに向かって溶融金属を噴出している状態を模式的に示す断面図である。

【図6】

図3に示された回路体の製造装置がドアトリムに向かって溶融金属を噴出して いる他の状態を模式的に示す断面図である。

【図7】

図2中のVII-VII線に沿う断面図である。

【図8】

本発明の製造方法で得られる回路体の導線の変形例を示す断面図である。

【図9】

本発明の製造方法で得られる回路体の導線の他の変形例を示す断面図である。

【図10】

図1に示されたドアのドアパネルに形成された回路体の変形例を示す断面図で ある。

【図11】

図1に示されたドアのドアパネルに形成された回路体の他の変形例を示す断面 図である。

【図12】

図3に示された回路体の製造装置の変形例の構成を示す説明図である。

【図13】

図12に示された回路体の製造装置が回路体に向かって溶融した絶縁体を噴出している状態を模式的に示す断面図である。

【図14】

図3に示された回路体の製造装置の他の変形例の要部を示す説明図である。

【図15】

図3に示された回路体の製造装置の別の他の変形例の要部を示す説明図である

【図16】

図3に示された回路体の製造装置の更に他の変形例の要部を示す説明図である

【図17】

図12に示された回路体の製造装置の変形例の要部を示す説明図である。

【図18】

図1に示されたドアを備えた自動車を基準とした座標系等を示す斜視図である

【図19】

従来のドアを備えた自動車を基準とした座標系等を示す斜視図である。

【図20】

従来の自動車のドアを分解して示す斜視図である。

【図21】

図20に示されたドアのワイヤハーネスを製造する際に用いられる布線ボード の平面図である。

【符号の説明】

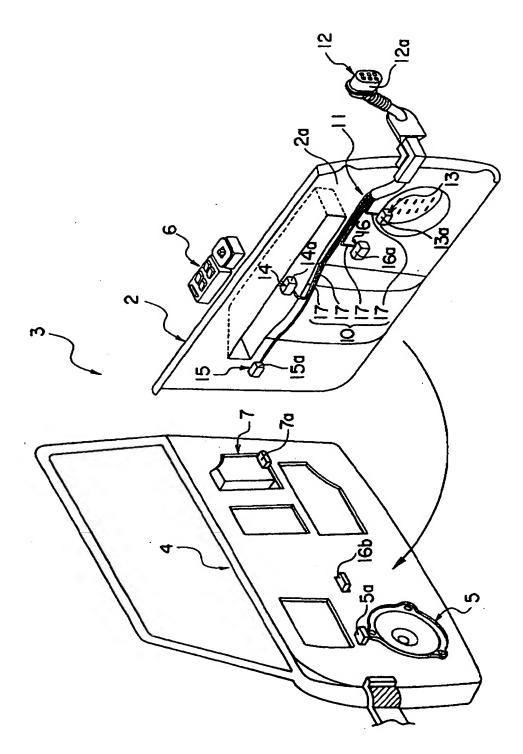
- 1 自動車(機械)
- 2 ドアトリム (構造部材)
- 2 a 表面
- 4 ドアパネル (構造部材)
- 5 スピーカ(電子機器)
- 6 パワーウィンドスイッチユニット(電子機器)
- 7 ドアロックユニット (電子機器)
- 10 回路体
- 20 回路体の製造装置
- 21 記憶部(記憶手段)
- 22 制御部(制御手段)
- 25 ノズル (噴出手段)
- 26 ノズル駆動装置(移動手段)
- 27 被付着物駆動装置(移動手段)

- 29 変換部 (データ変換手段)
- 31 絶縁フィルム(中間部材)
- 31a 表面
- 35 絶縁体ノズル(絶縁体噴出手段)
- 36 絶縁体ノズル駆動装置(第2移動手段)
- 3 7 絶縁体
- 40 シート (絶縁体)
- Ca 自動車(機械)を基準にした座標系
- Cb ドアトリム (構造部材) を基準にした座標系
- K 溶融金属
- P 溶融した導電性プラスチック
- S 導電性ペースト
- O 絶縁性ペースト
- G 溶融した絶縁体
- D1 データ (3次元データ)
- D2 第2データ

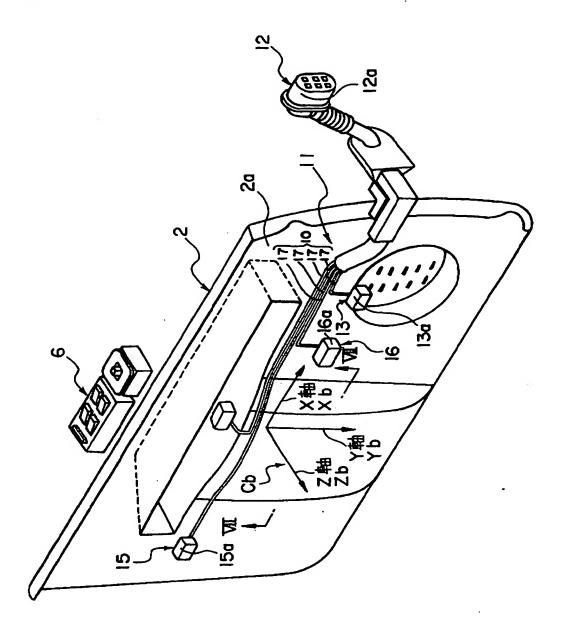
【書類名】

図面

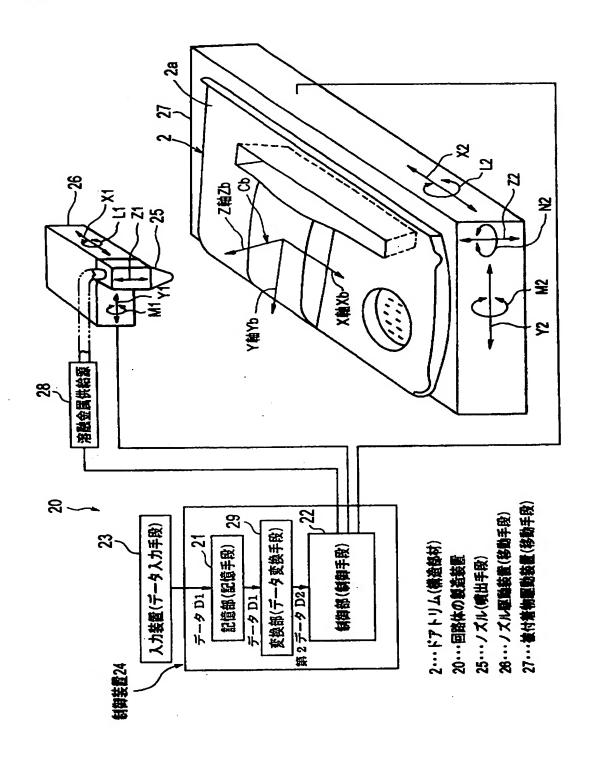
【図1】



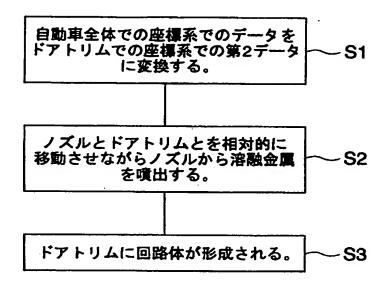
【図2】



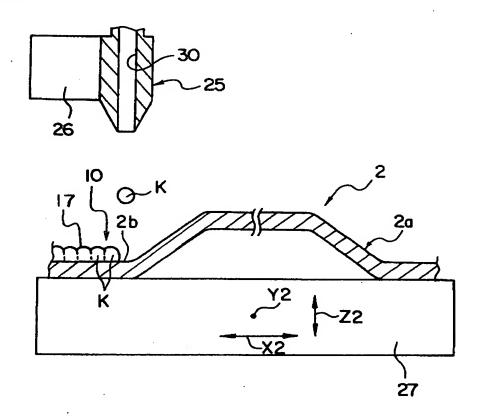
【図3】



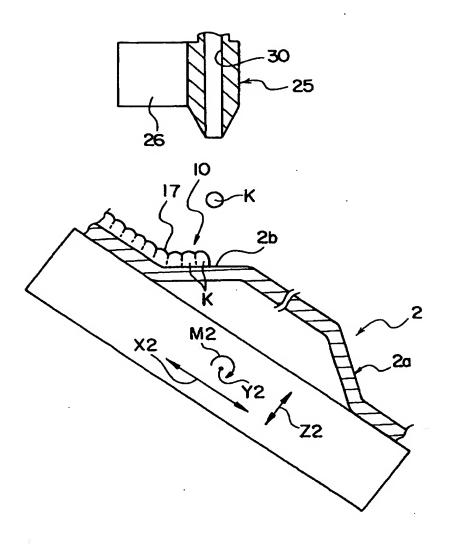
# 【図4】



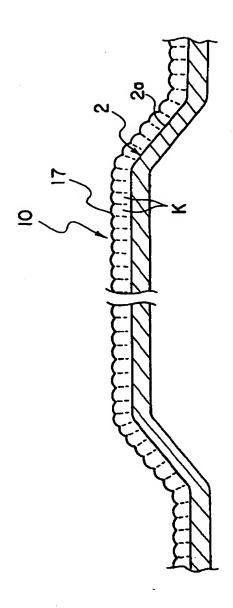
# 【図5】



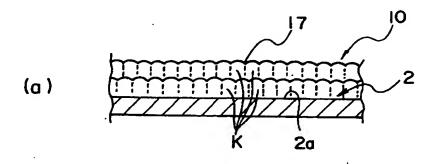
【図6】

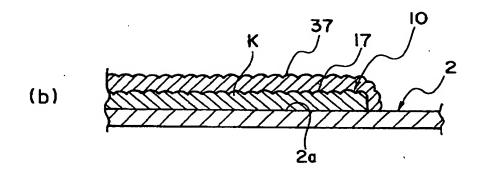


【図7】

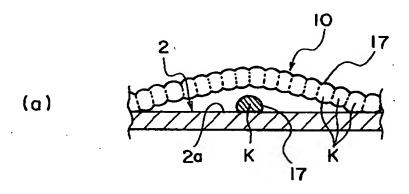


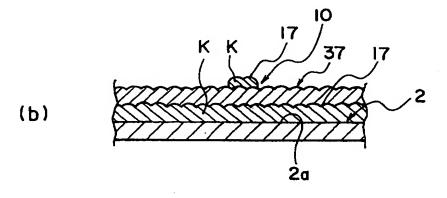
【図8】



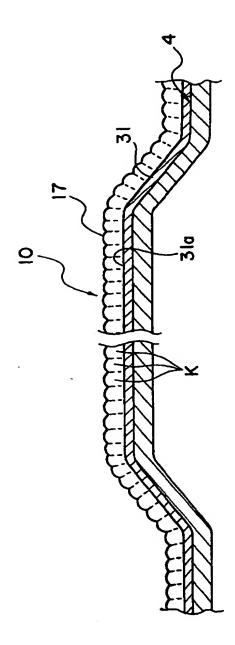


【図9】

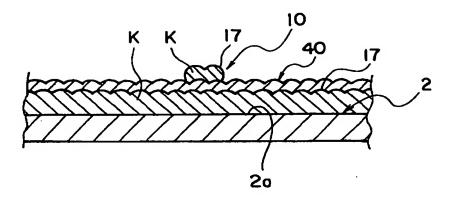




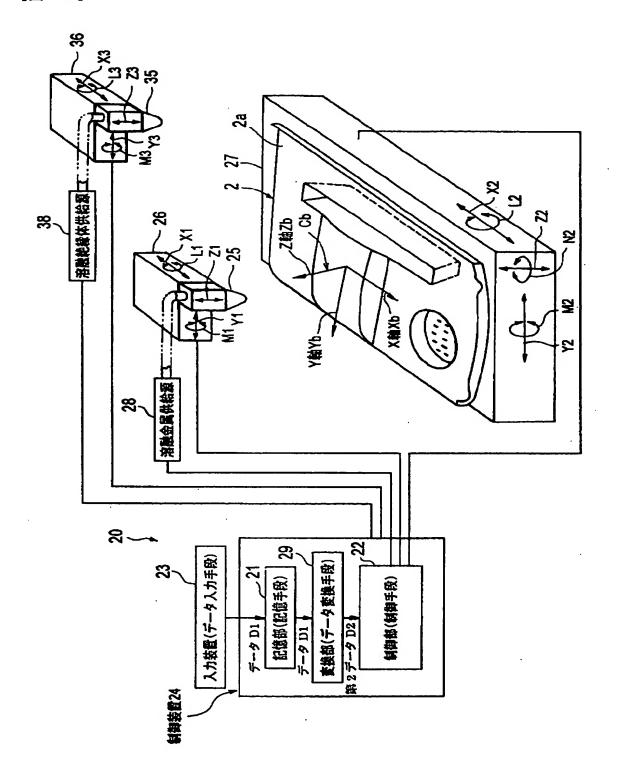
【図10】



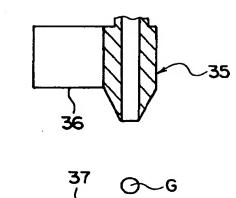
# 【図11】

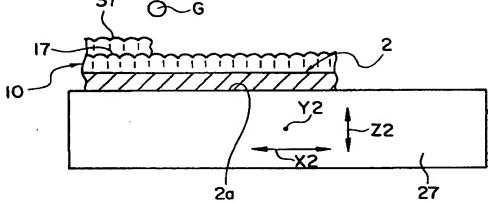


【図12】

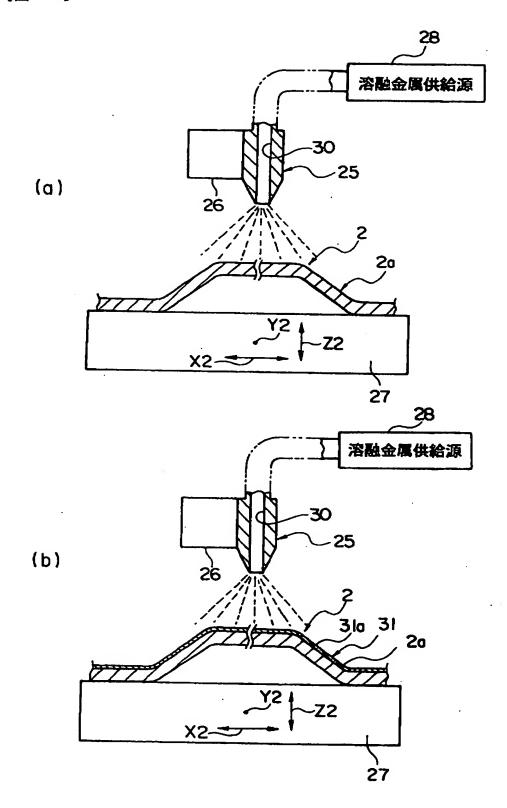


【図13】

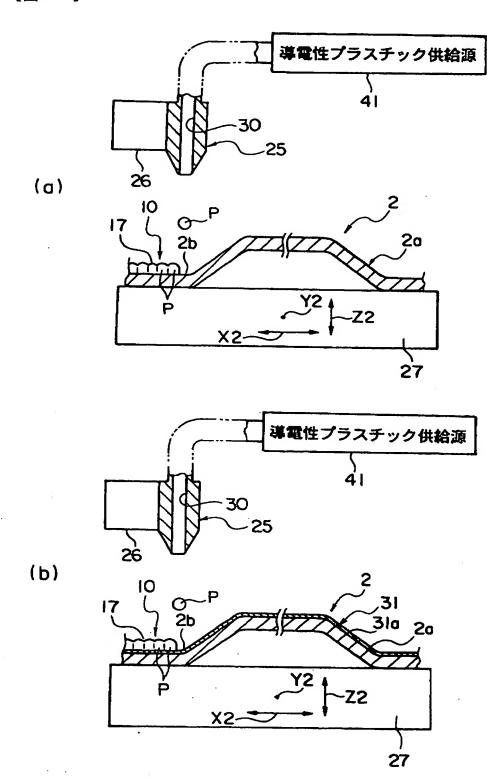




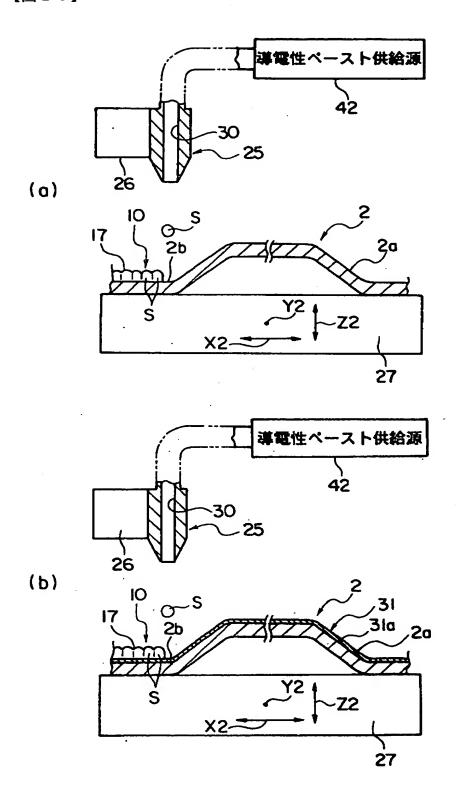
【図14】



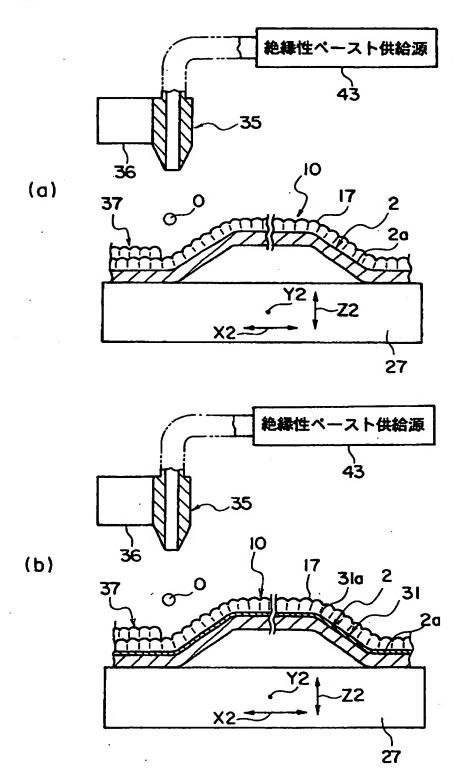
# 【図15】



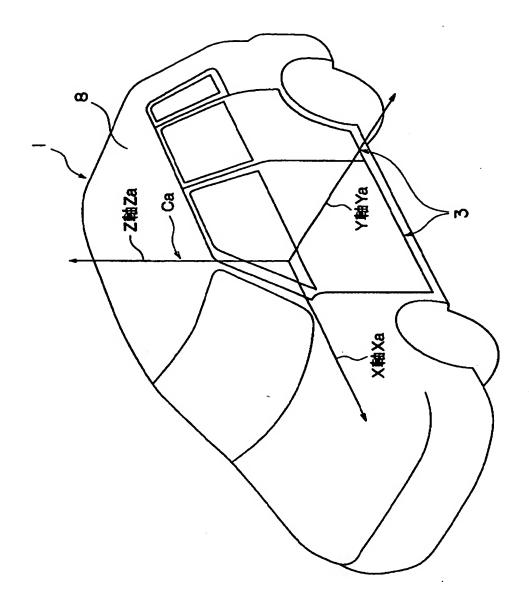
【図16】



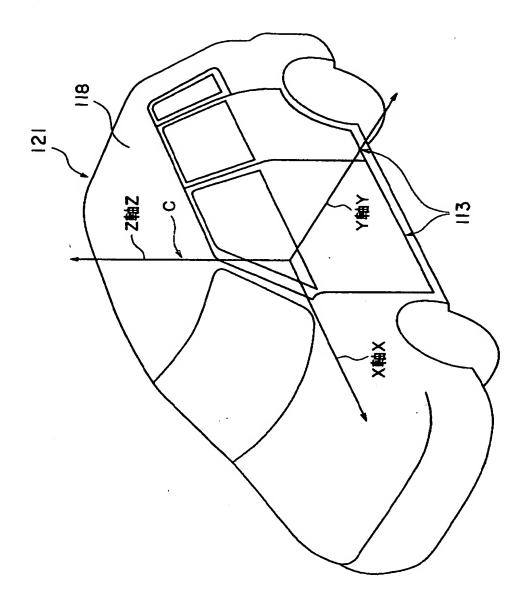
【図17】



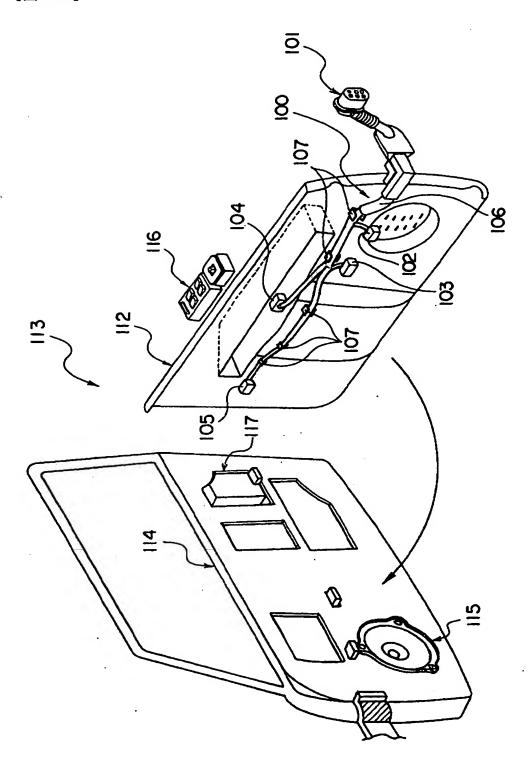
【図18】



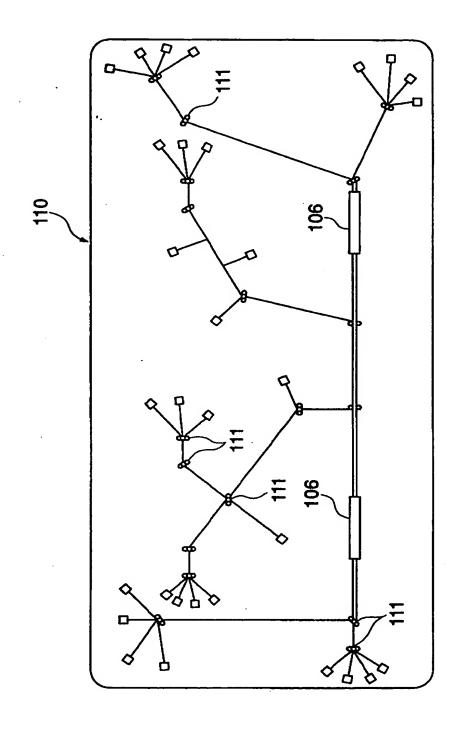
【図19】



【図20】



【図21】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 自動車などの機械の設計から量産に移行するための所要工数及び時間 を短縮できる回路体の製造方法及び回路体の製造装置を提供する。

【解決手段】 回路体の製造装置20は自動車の構造部材としてのドアトリム2に回路体を形成する。製造装置20はノズル25とノズル駆動装置26と被付着物駆動装置27と制御装置24を備えている。ノズル25は溶融金属をドアトリム2に向かって噴出する。被付着物駆動装置27はドアトリム2を載置する。制御装置24は自動車全体の座標系での回路体の経路などを示すデータを記憶している。制御装置24はデータをドアトリム2の座標系Cbでの第2データに変換する。第2データは座標系Cbでの回路体の経路などを示す。制御装置24は第2データに基いて駆動装置26,27でノズル25とドアトリム2とを相対的に移動させながらノズル25から溶融金属を噴出する。

【選択図】 図3

# 出願人履歴情報

識別番号

[000006895]

1. 変更年月日

1990年 9月 6日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区三田1丁目4番28号

氏 名

矢崎総業株式会社